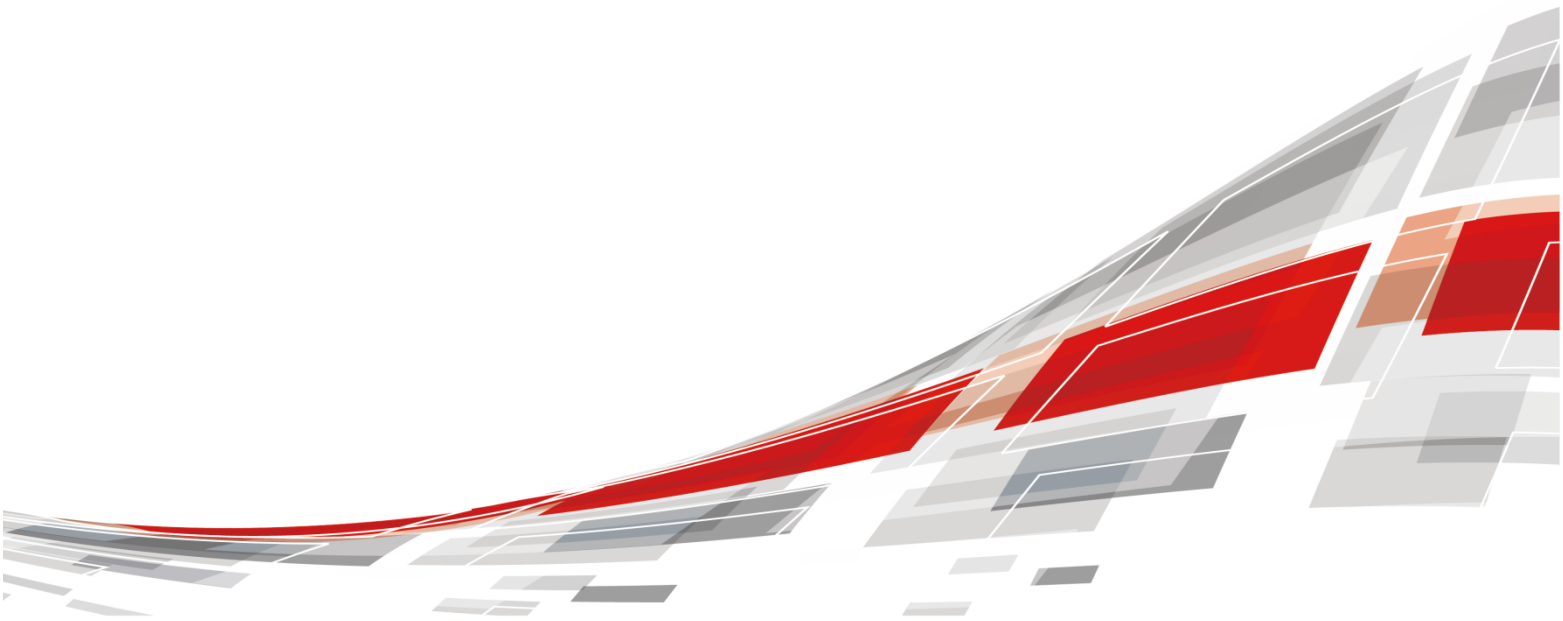
FusionServer G6550 V8 服务器

技术白皮书

文档版本 01

发布日期 2026-02-14



超聚变数字技术股份有限公司

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

FUSION 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术股份有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

超聚变数字技术股份有限公司

地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖内环北路 99 号 邮编：450000

网址： https://www.xfusion.com

前言

概述

本文档详细介绍服务器的外观特点、性能参数以及部件软硬件兼容性等内容。

读者对象

本文档主要适用于售前工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

符号	说明
	害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2026-02-14	首次发布。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

目 录

前言 ii
1 产品概述 1
2 产品特性 2
3 物理结构 5
4 逻辑结构 7
5 硬件描述 10
5.1 前面板 10
5.2 后面板 15
5.3 处理器 19
5.4 内存 21
5.4.1 内存标识 21
5.4.2 内存子系统体系结构 22
5.4.3 内存兼容性信息 22
5.4.4 内存安装准则 23
5.4.5 内存插槽位置 23
5.4.6 内存保护技术 27
5.5 存储 27
5.5.1 硬盘配置和硬盘编号 27
5.5.2 硬盘指示灯 30
5.6 IO 扩展 34
5.6.1 PCIe 卡 34
5.6.2 PCIe 插槽 34
5.6.3 PCIe 插槽说明 35

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.7 电源模块 43
5.8 风扇模块 44
5.9 单板 47
5.9.1 主板 BMC 模组 47
5.9.2 硬盘背板 49
5.9.3 风扇板 50
5.9.4 电源模组 52
5.9.4.1 电源背板 52
5.9.4.2 GPU 电源转接板 53
5.9.5 交换板 55
6 产品规格 58
6.1 技术规格 58
6.2 环境规格 60
6.3 物理规格 62
7 软硬件兼容性 64
8 管制信息 65
8.1 安全 65
8.2 维保与保修 69
9 系统管理 70
10 通过的认证 72
11 废弃产品回收 73
A 附录 74
B 术语 89
C 缩略语 93

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

1 产品概述

应用行业：互联网，企业市场，运营商
业务场景：人工智能，云计算，大数据处理

图 1-1 产品外观图（机型 0231YFQY、0231YFPA）



版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

2 产品特性

CPU 性能

计算能力：

- 单处理器最高拥有 192 个内核及 384 线程。
- 最大支持 TDP（Thermal Design Power）500W 处理器、最高加速时钟频率 5GHz、L3 高速缓存 512MB，使服务器拥有最高的处理性能。

内存性能

- 支持最大 24 条 6400MT/s DDR5 RDIMM（Registered Dual In-line Memory Module）内存，可提供高速率、高可用性及最多 3TB 的内存容量（按照 DDR5 内存单条最大容量 128GB 计算）。

可扩展性

存储：

- 支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
- 最大支持前置 10 个 2.5 英寸硬盘。

I/O：

- 6U 直通机型支持最大 11 个 PCIe x16 标准扩展插槽，其中 8 个插槽支持全高全长双宽 GPU 卡，2 个插槽支持全高全长双宽网卡，1 个插槽支持半高半长单宽 RAID 卡。
- 6U 144 通道交换机型支持最大 15 个 PCIe x16 标准扩展插槽，其中 8 个插槽支持全高全长双宽 GPU 卡，5 个插槽支持全高全长单宽网卡，1 个插槽支持半

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

高半长单宽 RAID 卡，1 个插槽支持 OCP 3.0 FLEX IO 插卡（OCP 网卡热插拔依赖 OS 驱动，系统需要进入 OS 的状态，保证 OCP 热插拔相关的驱动已加载）。

可靠性

单板工艺：

- 单板硬件采用电信级器件及加工工艺流程，系统可靠性高。

存储：

- 支持热插拔的 SAS/SATA 硬盘。SAS/SATA 硬盘支持 RAID 0/1/1E/10/5/50/6/60，不同的 RAID 控制卡支持的 RAID 级别不同。
- 提供 RAID 缓存，支持超级电容掉电数据保护。

供电散热：

- 提供 8 个热插拔电源模块，支持 N+N 或 N+1 冗余。
- 主板提供 6 个可热插拔热插拔风扇模块，GPU 卡提供 12/18 个风扇模块，支持 N+1 冗余，提升系统整体可用性。

可服务性

硬盘接口：

- 面板提供 iBMC 直连管理接口，支持 iBMC 近端运维，提升运维效率。
- 面板提供 UID/Healthy LED 指示灯、故障诊断数码管，iBMC Web 管理界面提供关键部件指示状态，能够指引技术人员快速找到已经发生故障或存在故障风险的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性。

管理软件：

- 集成业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），可提高设置、配置和更新效率并且简化错误处理流程。
- 支持 NC-SI（Network Controller Sideband Interface）特性，支持管理网口和业务网口复用。NC-SI 特性可以通过 iBMC 智能管理系统或 BIOS 启用/关闭，NC-SI 特性默认关闭。
- 集成在服务器上的 iBMC 管理模块可用来监控系统运行状态，并提供远程管理功能。
- 独立插卡的 BMC 集成管理模块（iBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机。

安全性

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 支持 BIOS 菜单密码，保证系统启动及系统管理的安全性。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板，保护服务器的本地数据的安全。
- 支持机箱开盖检测，增强物理安全性。
- 支持基于芯片级可信根 ROT（Root of Trust）的安全启动，具备从硬件可信根开始的逐级校验功能，构筑完整的安全启动链。
- 支持可信平台模块（TPM），可提供高级加密功能，如数字签名及远程验证等。
- 满足 NIST SP 800-147B 规范中的如下要求：
  - 支持 BIOS 固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权 BIOS 固件的更新。
  - 支持 Flash 安全保护机制，防止 OS 下对 Flash 的非法修改。

能源效率

- 提供不同能效等级的 80PLUS Platinum/Titanium 电源模块，50%负载下电源模块效率高达 96%。
- 支持主备供电，高压直流供电，提高供电系统的效率。
- 高效率的单板 VRD（Voltage Regulator Down）电源，降低主板 DC 电源转换的损耗。
- 支持系统散热风扇分区调速和 PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、CPU 智能调频，从而实现节能降耗。
- 全方位优化的系统散热设计，高效节能的系统散热风扇，降低系统散热能耗。
- 支持硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3 物理结构

图 3-1 物理结构（机型 0231YFPA）

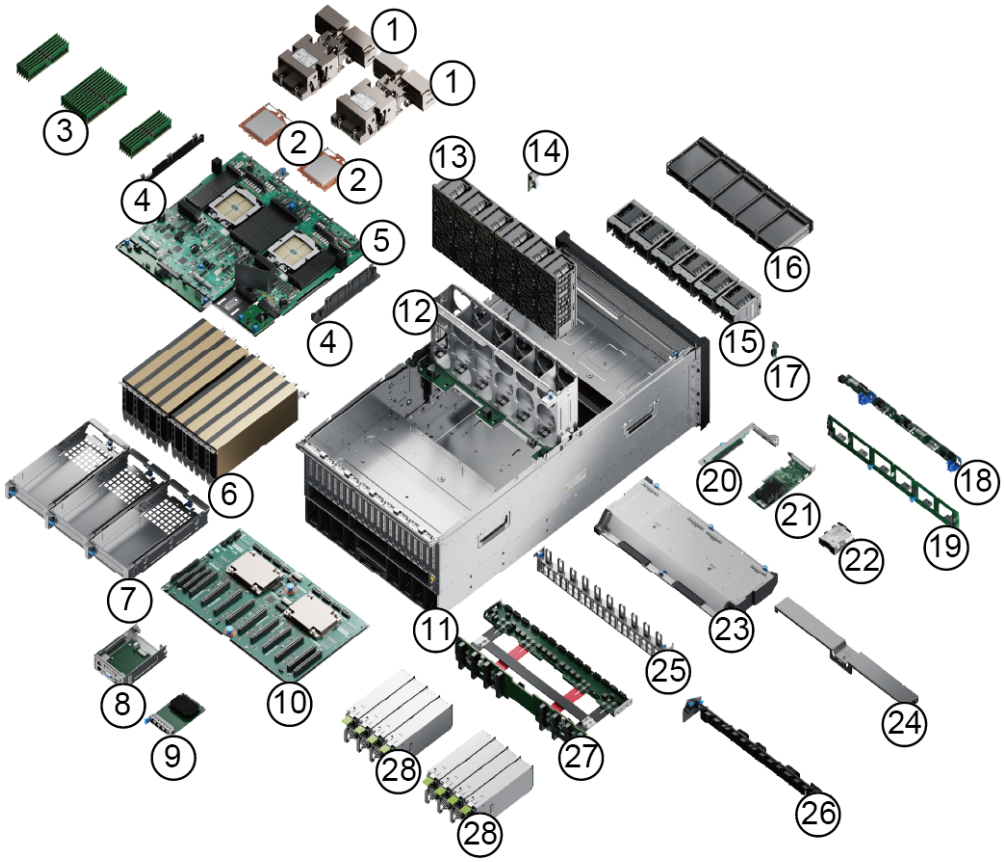


表 3-1 物理结构说明（机型 0231YFPA）

序号	部件描述	序号	部件描述

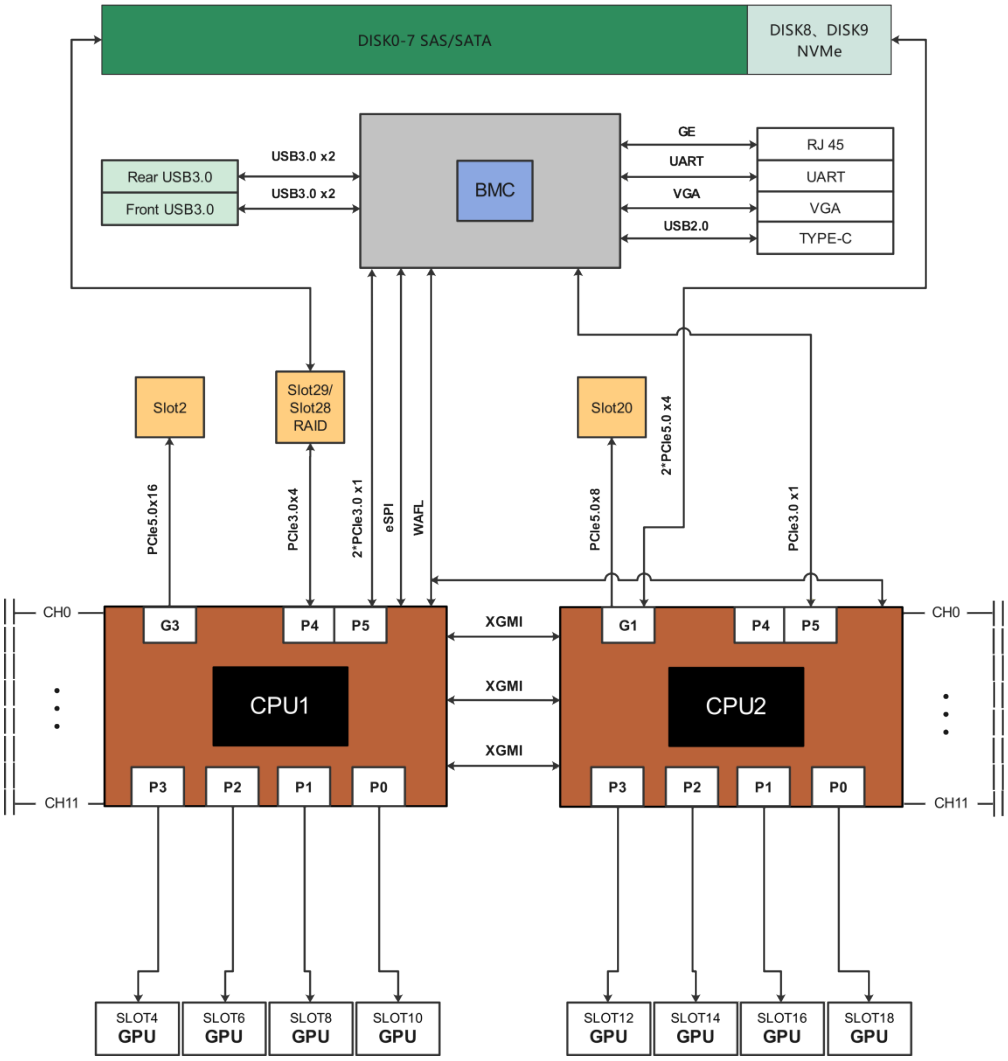
版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
1	CPU 散热器	2	CPU
3	内存	4	理线架
5	主板	6	GPU
7	IO 模组	8	BMC 接口卡
9	OCP 卡	10	交换板
11	机箱	12	中置风扇支架
13	中置风扇框	14	右用户接口板
15	前置风扇模组	16	2.5 英寸硬盘
17	左用户接口板	18	硬盘背板
19	前置风扇板	20	RAID 卡支架
21	RAID 卡	22	超级电容
23	导风罩	24	上盖横梁
25	GPU 横梁	26	GPU 导风罩
27	电源模组	28	电源

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

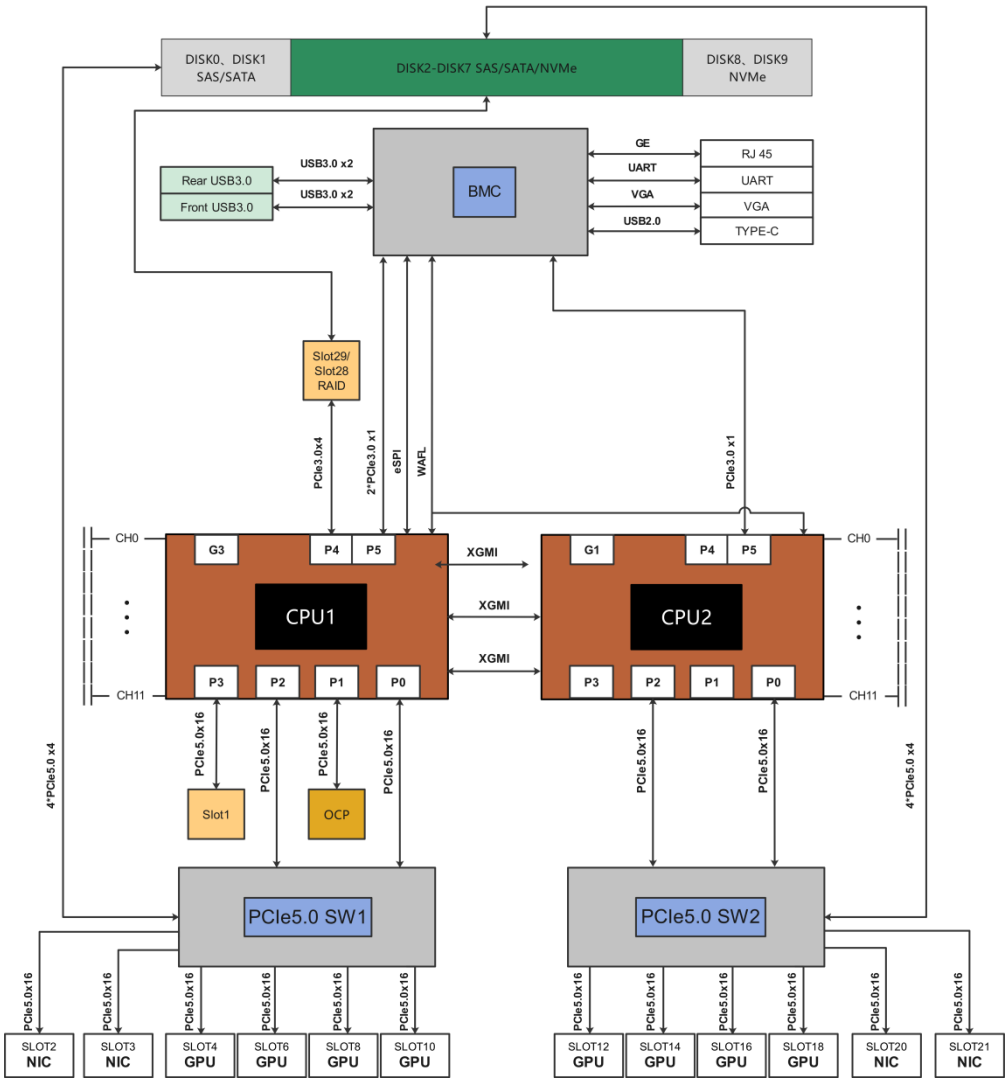
4 逻辑结构

图 4-1 逻辑结构 1（机型 0231YFQY）



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-2 逻辑结构 2（机型 0231YFPA）

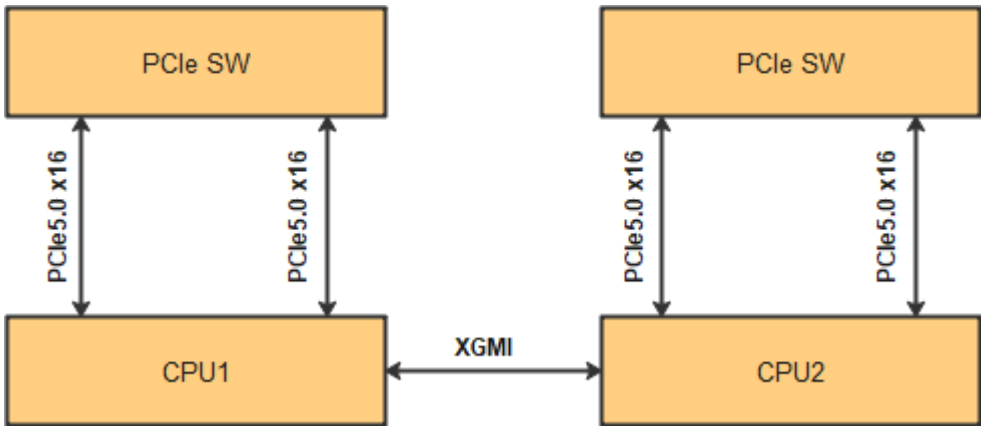


- 支持 2 个第五代 AMD EPYC™ 9005 系列（Turin）处理器。支持 24 条 DDR5 内存。
- 处理器的 PCIe 资源通过 PCB 或者线缆与 PCIe Riser 卡连接，通过不同的 PCIe Riser 卡支持不同规格的 PCIe 槽位。
- BMC 插卡集成 BMC 管理芯片，BMC 接口卡支持外出 VGA（Video Graphic Array）、管理网口、串口等接口。
- 支持均衡型拓扑。

均衡型拓扑如下图所示，适合于大规模深度学习训练场景。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-3 均衡型拓扑图



版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5 硬件描述

5.1 前面板

图 5-1 前面板部件（机型 0231YFQY、0231YFPA）

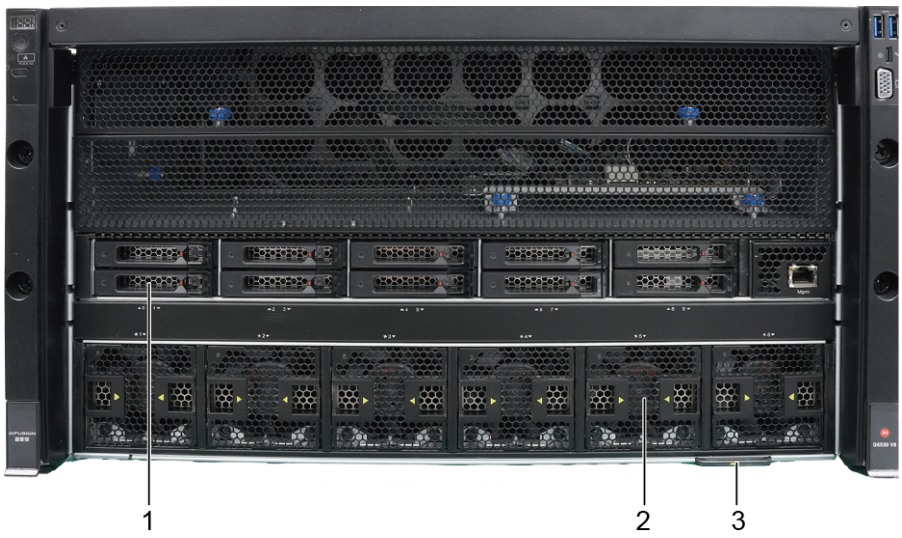


表 5-1 前面板部件说明（机型 0231YFQY、0231YFPA）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	固态硬盘模组	2	风扇组件
3	标签卡（含 SN 标签）	-	-

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-2 前面板指示灯和按钮（机型 0231YFQY、0231YFPA）



表 5-2 前面板指示灯和按钮说明（机型 0231YFQY、0231YFPA）

序号	部件描述	状态说明
1	故障诊断数码管	• 显示---：设备正常。 • 显示故障码：设备有部件故障（故障码的详细信息请参见 iBMC 告警处理）。
2	电源按钮/指示灯	电源指示灯： • 熄灭：设备未上电。 • 绿色常亮：设备正常上电。 • 黄色闪烁：iBMC 管理系统正在启动，此时电源按钮处于锁定状态，不能进行操作。iBMC 管理系统大约 1 分钟完成启动，同时电源指示灯转变为黄色常亮。 • 黄色常亮：设备待机（Standby）状态。 电源按钮： • 上电状态下短按电源按钮，OS 正常关机（不同 OS 可能需要根据操作系

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	状态说明
		统界面提示信息关闭操作系统。） ● 上电状态下长按电源按钮 6 秒钟，可以将设备强制下电。 ● 待机（Standby）状态下短按电源按钮，可以进行上电。
3	健康状态指示灯	● 熄灭：设备未上电或处于异常状态。 ● 红色闪烁（1Hz）：系统有严重告警。 ● 红色闪烁（5Hz）：系统有紧急告警。 ● 绿色常亮：设备运转正常。
4	UID（Unit Identification Light）按钮/指示灯	UID 按钮/指示灯用于定位待操作的设备，以便快速找到待操作设备。 UID 指示灯： ● 熄灭：设备未被定位。 ● 蓝色闪烁/常亮：设备被定位。 UID 按钮： ● 可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 远程控制使灯熄灭或灯亮。 ● 短按 UID 按钮，可以打开/关闭定位灯。 ● 长按 UID 按钮 4 至 6 秒，可以复位 iBMC 管理系统。
5	FLEX IO 插卡在位指示灯	对应 FLEX IO 插卡的在位状态。 ● 熄灭：OCP 3.0 网卡不在位。 ● 绿色闪烁（0.5Hz）：OCP 3.0 网卡在位，但未供电。 ● 绿色闪烁（2Hz）：OCP 3.0 网卡在位，且刚刚插入。 ● 绿色常亮：OCP 3.0 网卡在位，且电源供电正常。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	状态说明
6	iBMC 直连管理接口指示灯	iBMC 直连管理接口连接终端设备（本地 PC/安卓系统手机）的状态： ● 熄灭：未连接终端设备。 ● 绿色快闪 3 秒后熄灭：端口功能已被禁用。 ● 绿色常亮：已连接终端设备。 iBMC 直连管理接口连接 USB 设备的状态： ● 红色闪烁（慢闪）：作业失败或作业已完成但有报错。 ● 绿色闪烁（快闪）：正在执行作业。 ● 绿色快闪 3 秒后熄灭：端口功能已被禁用。 ● 绿色常亮：正在从 USB 设备复制服务器配置文件或者作业已成功完成。

图 5-3 前面板接口（机型 0231YFQY、0231YFPA）



表 5-3 前面板接口说明（机型 0231YFQY、0231YFPA）

序号	部件描述	说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	说明
1	USB 3.0 接口	USB 3.0，用于接入 USB 3.0 设备（使用外接 USB 设备时，请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常；USB 3.0 接口可为低功率外围设备供电，但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备（例如外部 CD/DVD 驱动器），需要外部电源）。
2	iBMC 直连管理接口	USB Type-C（支持 USB 2.0 协议），通过 USB Type-C 线缆接本地 PC 或手机，实现对系统的监控管理（仅支持 Windows10 操作系统的本地 PC 和安卓操作系统的手机；通过本地 PC 登录 iBMC 时，需要在本地 PC 的浏览器输入 https://iBMC 管理网口的 IP 地址登录 iBMC；通过手机接入时，需要使用移动应用程序 FusionMobile 访问 iBMC；详细信息请参见 FusionMobile 用户指南）。 用于接入 USB 设备（ 使用外接 USB 设备时，请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常；iBMC 直连管理接口接入 USB 设备的详细信息请参见 iBMC 用户指南）。
3	VGA 接口	DB15，用于连接显示终端，例如显示器或 KVM（Keyboard, Video and Mouse）。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.2 后面板

图 5-4 后面板部件（以机型 0231YFPA 为例）

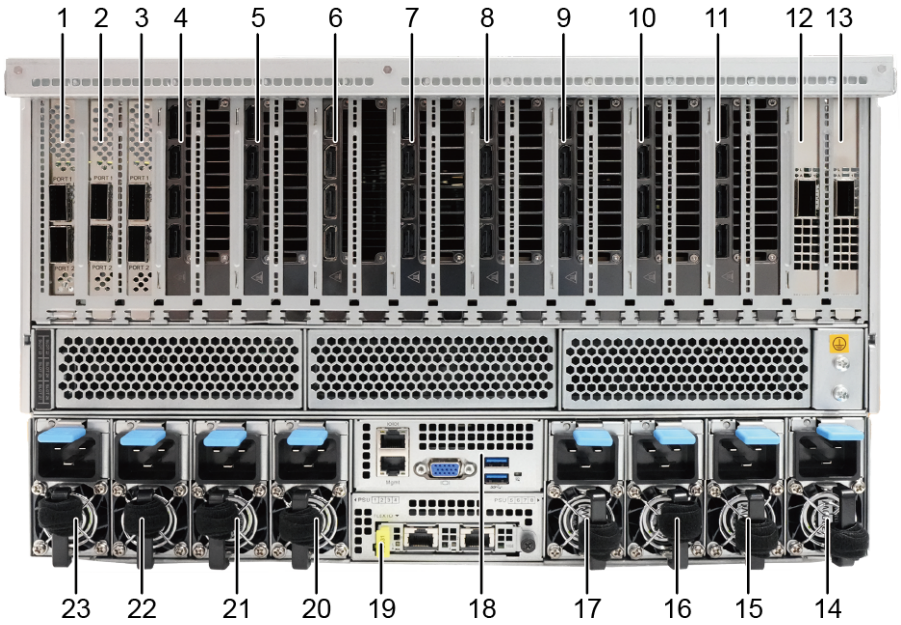


表 5-4 后面板部件说明（机型 0231YFPA）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	Slot1（PCIe 5.0 x16，只在交换机型上支持）	2	Slot2（PCIe 5.0 x16）
3	Slot3（PCIe 5.0 x16，只在交换机型上支持）	4	Slot4（PCIe 5.0 x16）
5	Slot6（PCIe 5.0 x16）	6	Slot8（PCIe 5.0 x16）
7	Slot10（PCIe 5.0 x16）	8	Slot12（PCIe 5.0 x16）
9	Slot14（PCIe 5.0 x16）	10	Slot16（PCIe 5.0 x16）
11	Slot18（PCIe 5.0 x16）	12	Slot20（机型 0231YFQY：PCIe 5.0 x8；机型 0231YFPA：PCIe 5.0 x16）
13	Slot21（PCIe 5.0 x16，机	14	电源模块 8

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
	型 0231YFPA 支持)		
15	电源模块 7	16	电源模块 6
17	电源模块 5	18	BMC 卡
19	FLEX IO 插卡	20	电源模块 4
21	电源模块 3	22	电源模块 2
23	电源模块 1	-	-

图 5-5 后面板指示灯（机型 0231YFPA）

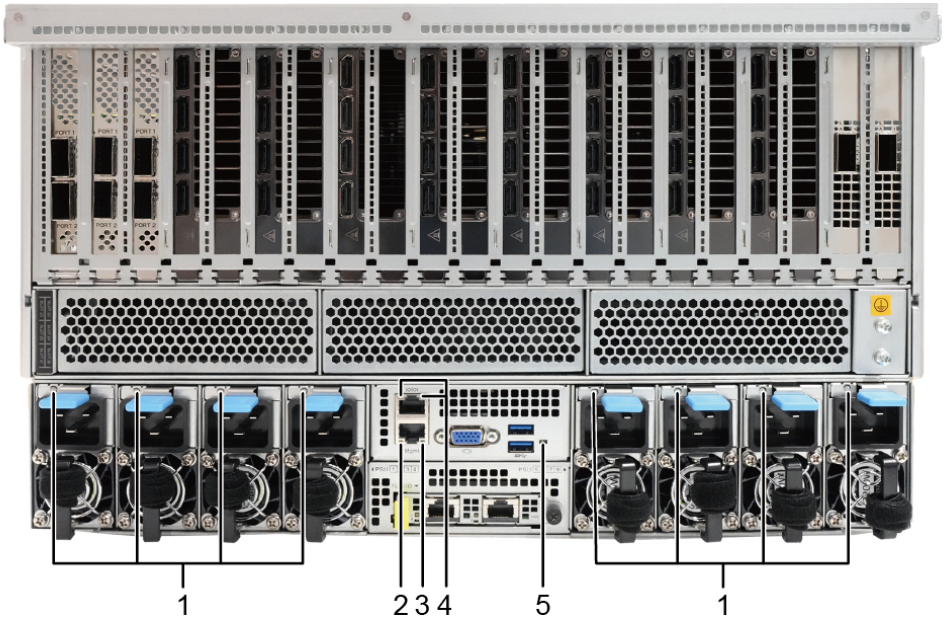


表 5-5 后面板指示灯说明（机型 0231YFPA）

序号	指示灯	状态说明
1	电源模块指示灯	• 熄灭：无电源输入。 • 绿色闪烁（1Hz）： – 输入正常，电源进入 SV12 模式。 – 输入过/欠压。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	指示灯	状态说明
		– 电源模块进入深度休眠模式。 ● 绿色闪烁（4Hz）：Firmware 在线升级过程中。 ● 绿色常亮：输入和输出正常。 ● 橙色常亮：输入正常，无输出（导致无输出的可能原因：电源过温保护；电源输出过流/短路；输出过压；短路保护；器件失效（不包括所有的器件失效））。
2	管理网口数据传输状态指示灯	● 熄灭：无数据传输。 ● 黄色闪烁：有数据正在传输。
3	管理网口连接状态指示灯	● 熄灭：网络未连接。 ● 绿色常亮：网络连接正常。
4	串口指示灯	预留，暂不可用。
5	UID 指示灯	UID 指示灯用于定位待操作的设备（可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 远程控制使灯熄灭或灯亮）。 ● 熄灭：设备未被定位。 ● 蓝色闪烁/常亮：设备被定位。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-6 后面板接口（机型 0231YFPA）

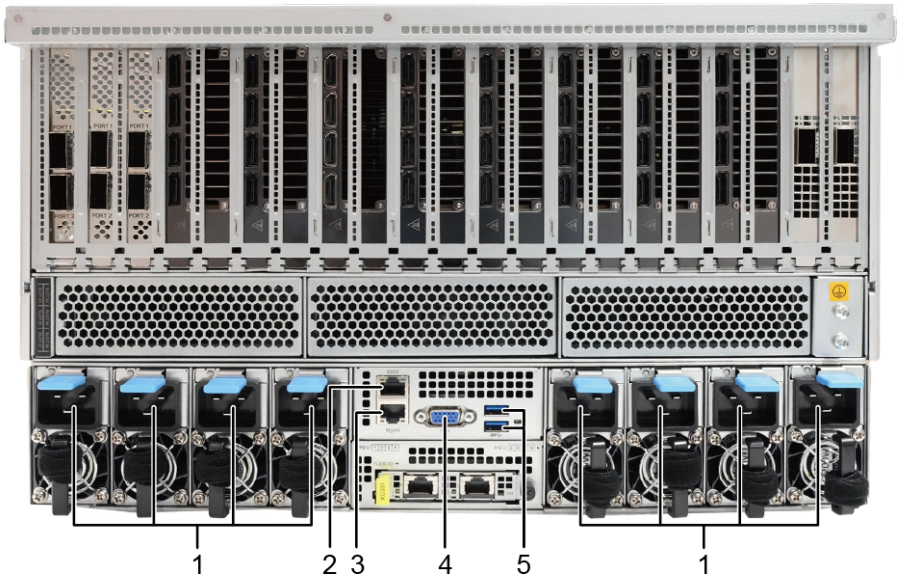


表 5-6 后面板接口说明（机型 0231YFPA）

序号	部件描述	说明
1	电源模块接口	通过电源线缆连接 PDU，用户可根据需要选配电源模块（选配电源模块时，必须确保电源的额定功率大于整机额定功率）。
2	串口	RJ45，用于调试，默认为操作系统串口，可通过 iBMC 命令行设置为 iBMC 串口（通讯标准为三线制串口，波特率默认为 115200bit/s）。
3	管理网口	RJ45，iBMC 管理网口，用于管理服务器（管理网口为千兆网口，速率支持 100/1000Mbit/s 自适应）。
4	VGA 接口	DB15，用于连接显示终端，例如显示器或 KVM（Keyboard, Video and Mouse）。
5	USB 3.0 接口	USB 3.0，用于接入 USB 3.0 设备

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

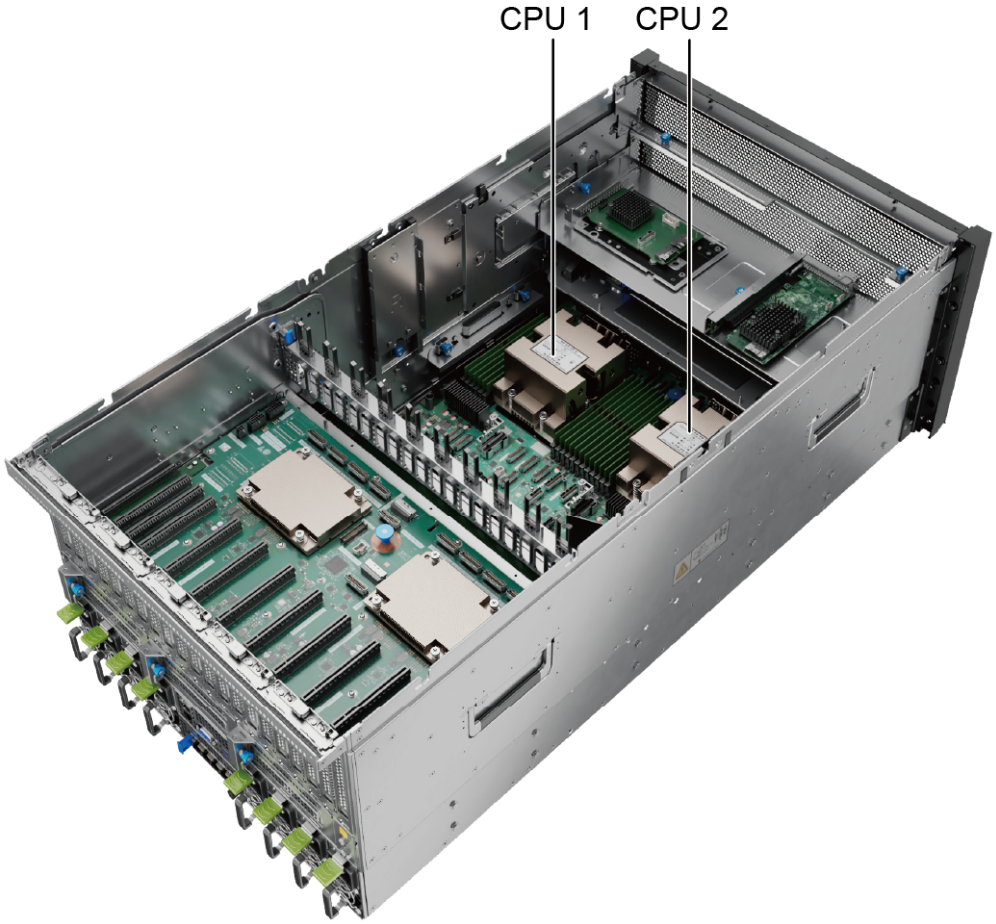
序号	部件描述	说明
		（使用外接 USB 设备时，接入的 USB 设备支持的最大电流为 1.3A；使用外接 USB 设备时，请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常；USB 3.0 接口可为低功率外围设备供电，但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备（例如外部 CD/DVD 驱动器），需要外部电源)。

5.3 处理器

- 配置在同一服务器的处理器，型号必须相同。
- 具体可选购的系统选件，咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-7 处理器位置（机型 0231YFPA）



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.4 内存

5.4.1 内存标识

图 5-8 内存标识

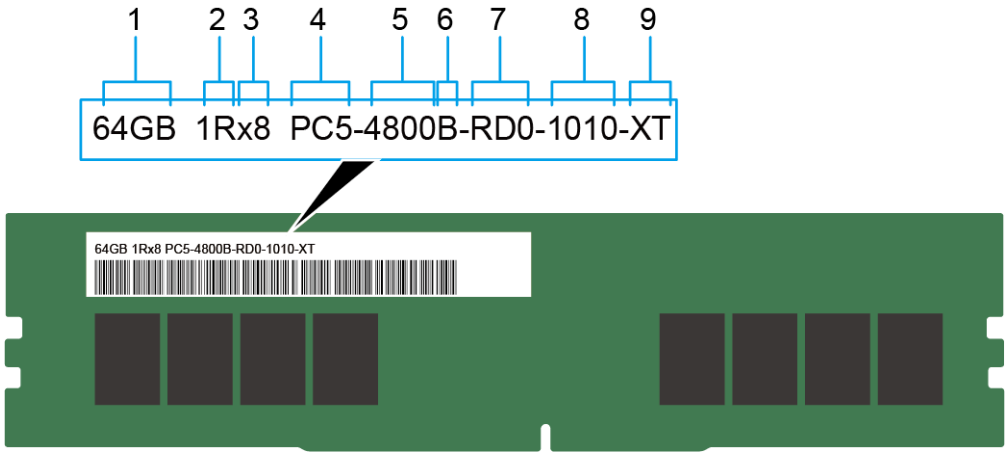


表 5-7 内存标识

序号	说明	示例
1	容量	• 16 GB • 32 GB • 64 GB • 128 GB
2	Rank(s)	• 1R = Single rank • 2R = Dual rank • 4R = Quad rank • 8R = Octal rank
3	DRAM 上的数据宽度	• x4 = 4 位 • x8 = 8 位
4	内存接口类型	• PC5 = DDR5
5	最大内存速度	• 5600MT/S

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	说明	示例
6	内存时延参数（CL-nRCD-nRP）	● A = 34-34-34 ● B = 40-40-40 ● C = 42-42-42
7	DIMM 类型	● RD0：RDIMM D0 版本的参考设计
8	SPD 版本	● 10：SPD 版本 ● 10：SPD 192～447 Byte 的版本
9	温度等级	● XT（Extended Temperature grade）：0℃～95℃ ● NT（Normal Temperature grade）：0℃～85℃

5.4.2 内存子系统体系结构

服务器提供 24 个内存接口，每个处理器内部集成了 12 个内存通道。

在各内存通道的内存插槽安装内存时，需要先安装主内存通道的内存。如果主内存通道没有安装内存，则备通道的内存无法正常使用。

5.4.3 内存兼容性信息

在选择 DDR5 内存时，请参考以下规则进行配置：

- 同一台服务器必须使用相同 Part No.（即 P/N 编码）的 DDR5 内存，内存在系统中的运行速率为以下各项的最低值：特定 CPU 支持的内存速度； 特定内存配置最大工作速度。
- 支持搭配第五代 AMD EPYC™ 9005 系列（Turin）处理器使用，所有型号的 CPU 支持的最大内存容量相同。
- 支持单条内存容量的具体容量类型，详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 支持内存数量的最大值，取决于内存类型以及 Rank 数量。每条通道支持的 Rank 数量（最多支持 8 个 Rank）对每条通道最多支持的内存数量有如下限制：每条通道最多支持的内存数量 ≤ 每条通道支持的 Rank 数量 ÷ 每条内存的 Rank 数量。
- 支持超过 8 个 Rank 的低负载 DIMM（LRDIMM）。1 个 Quad Rank LRDIMM 与 1 个 Single Rank RDIMM 给内存总线提供相同的电力负荷。

表 5-8 内存规格

单条内存容量（GB）	类型	额定速率（MT/s）	工作电压（V）	整机最多支持的内存数量	整机最大支持的内存容量（GB）	实际速率（MT/s）（1DPC）
32	RDIMM	6400	1.1	24	768	6400
64	RDIMM	6400	1.1	24	1536	6400
96	RDIMM	6400	1.1	24	2304	6400
128	RDIMM	6400	1.1	24	3072	6400

5.4.4 内存安装准则

DDR5 内存的通用安装准则：

- 配置的所有内存必须是 DDR5 RDIMM 类型。
- 配置的所有内存必须是相同的 Rank。
- 不安装内存时，内存插槽需要安装假内存条。

5.4.5 内存插槽位置

服务器最多可以安装 24 条 DDR5 内存，推荐使用均衡内存配置，可实现最佳内存性能。

内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请通过技术支持网站访问服务器装配指南中的“内存配置”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-9 内存插槽位置

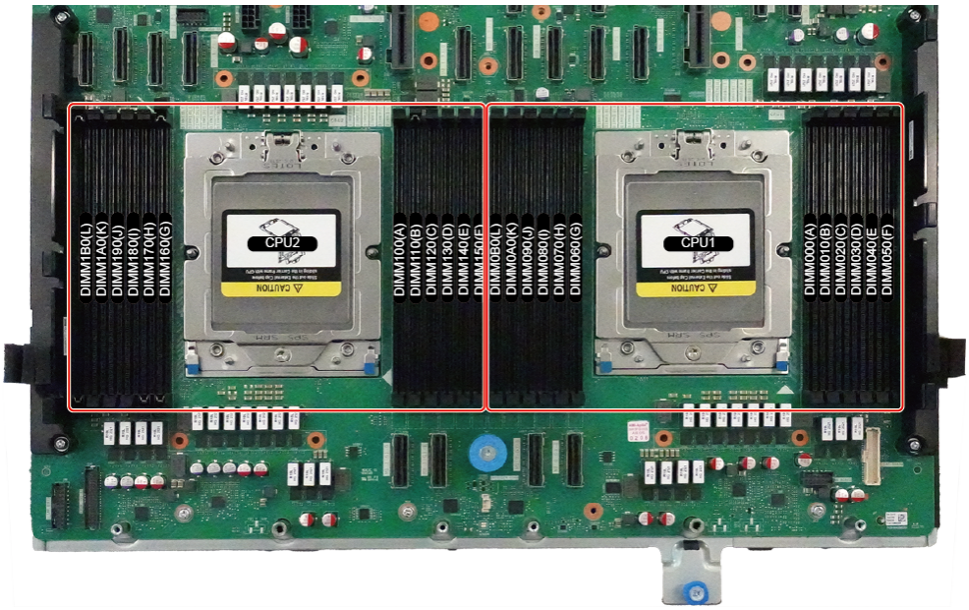


表 5-9 DDR5 内存安装原则（2 个处理器）

处理器	通道	内存位置	内存数量						
			2	4	8	12	16	20	24
CPU1	通道 A	DIMM 000 (A)	●	●	●	●	●	●	●
	通道 B	DIMM 010 (B)	X	X	X	●	●	●	●
	通道 C	DIMM 020 (C)	X	X	●	●	●	●	●
	通道 D	DIMM 030 (D)	X	X	X	X	X	●	●
	通道 E	DIMM 040	X	X	X	X	●	●	●

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

处理器	通道	内存位	内存数量						
		(E)							
	通道 F	DIMM 050 (F)	X	X	X	X	X	X	●
	通道 G	DIMM 060 (G)	X	●	●	●	●	●	●
	通道 H	DIMM 070 (H)	X	X	X	●	●	●	●
	通道 I	DIMM 080 (I)	X	X	●	●	●	●	●
	通道 J	DIMM 090 (J)	X	X	X	X	X	●	●
	通道 K	DIMM 0A0 (K)	X	X	X	X	●	●	●
	通道 L	DIMM 0B0 (L)	X	X	X	X	X	X	●
CPU2	通道 A	DIMM 100 (A)	●	●	●	●	●	●	●
	通道 B	DIMM 110 (B)	X	X	X	●	●	●	●
	通道 C	DIMM 120 (C)	X	X	●	●	●	●	●

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

处理器	通道	内存位	内存数量						
	通道 D	DIMM 130 (D)	X	X	X	X	X	●	●
	通道 E	DIMM 140 (E)	X	X	X	X	●	●	●
	通道 F	DIMM 150 (F)	X	X	X	X	X	X	●
	通道 G	DIMM 160 (G)	X	●	●	●	●	●	●
	通道 H	DIMM 170 (H)	X	X	X	●	●	●	●
	通道 I	DIMM 180 (I)	X	X	●	●	●	●	●
	通道 J	DIMM 190 (J)	X	X	X	X	X	●	●
	通道 K	DIMM 1A0 (K)	X	X	X	X	●	●	●
	通道 L	DIMM 1B0 (L)	X	X	X	X	X	X	●
注：●代表安装位置，X 代表空槽位。									

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.4.6 内存保护技术

DDR5 内存支持以下内存保护技术：

- ECC
- Error Check and Scrub
- Address/Command Parity with Replay
- Write Data CRC with Replay
- Read Data CRC with Replay
- Patrol Scrubber
- Redirect Scrubber
- Thermal Throttling
- Post-Package Repair

5.5 存储

5.5.1 硬盘配置和硬盘编号

表 5-10 0231YFQY 机型硬盘配置

硬盘背板	存储配置说明	硬盘管理方式
前置硬盘背板	• 只支持 10x2.5 英寸硬盘配置 • 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘 • 槽位 8 至槽位 9 只支持 NVMe 硬盘	• 当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。 • SAS/SATA 硬盘：支持 1 张 RAID 控制标卡、或直通卡（RAID 控制标卡默认配置在 Slot29。直通卡仅支持 2 个 SATA 硬盘，仅用于操作系统（OS）场景；数据盘场景需使用 RAID 卡） • NVMe 硬盘：槽位 8 至槽位 9：CPU2 直出

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表 5-11 0231YFPA 机型硬盘配置

硬盘背板	存储配置说明	硬盘管理方式
前置硬盘背板	• 只支持 10x2.5 英寸硬盘配置 • 槽位 0 至槽位 1 只支持 SAS/SATA 硬盘 • 槽位 2 至槽位 7 支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘 • 槽位 8 至槽位 9 支持 NVMe 硬盘	• 当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。 • SAS/SATA 硬盘：支持 1 张 RAID 控制标卡、或直通卡（RAID 控制标卡默认配置在 Slot29。直通卡仅支持 2 个 SATA 硬盘，仅用于操作系统（OS）场景；数据盘场景需使用 RAID 卡） • NVMe 硬盘：槽位 2 至槽位 5：PCIe SW2 直出；槽位 6 至槽位 9：PCIe SW1 直出。

图 5-10 硬盘编号（机型 0231YFQY、0231YFPA）

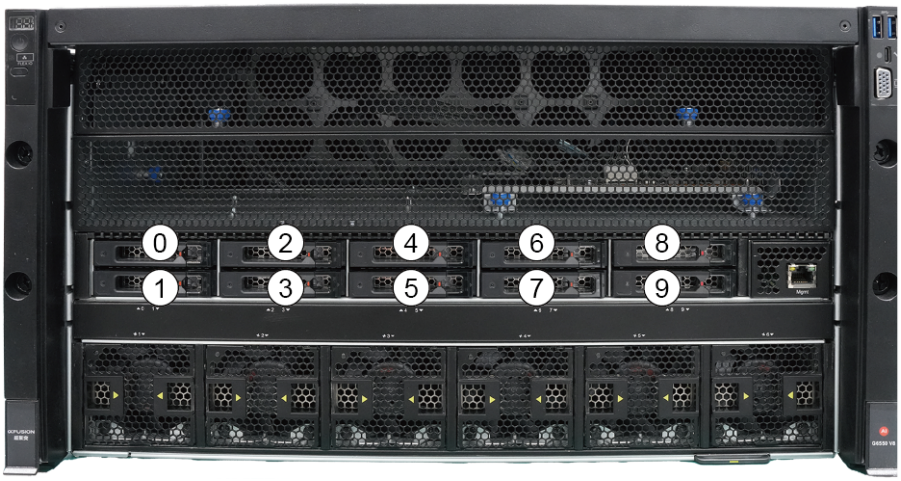


表 5-12 硬盘编号（机型 0231YFQY）

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	-（该槽位在当前配置下仅支持 NVMe 硬盘直连使用，不支持通过硬 RAID 控制卡进行管理）
9	9	-（该槽位在当前配置下仅支持 NVMe 硬盘直连使用，不支持通过硬 RAID 控制卡进行管理）

表 5-13 硬盘编号（机型 0231YFPA）

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2（当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号）
3	3	3（当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号）
4	4	4（当该槽位配置 SAS/SATA

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
		硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号）
5	5	5（当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号）
6	6	6（当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号）
7	7	7（当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号）
8	8	-（该槽位在当前配置下仅支持 NVMe 硬盘直连使用，不支持通过硬 RAID 控制卡进行管理）
9	9	-（该槽位在当前配置下仅支持 NVMe 硬盘直连使用，不支持通过硬 RAID 控制卡进行管理）

5.5.2 硬盘指示灯

图 5-11 SAS/SATA 硬盘指示灯



表 5-14 SAS/SATA 硬盘指示灯说明

序号	部件描述	状态说明
1	硬盘 Fault 指示灯（红色/蓝	• 熄灭：

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	状态说明
	色)	– 同时硬盘 Active 指示灯熄灭，表示硬盘不在位。 – 同时硬盘 Active 指示灯闪烁（4Hz），表示硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。 – 同时硬盘 Active 指示灯常亮，表示硬盘在位。 ● 红灯同步闪烁（1Hz）： – 同时硬盘 Active 指示灯闪烁（1Hz），表示硬盘处于重构从盘状态。 ● 蓝灯闪烁（4Hz）： – 同时硬盘 Active 指示灯常亮，表示硬盘被定位。 ● 红灯常亮： – 同时硬盘 Active 指示灯熄灭，表示 RAID 组中硬盘被拔出。 – 同时硬盘 Active 指示灯常亮，表示硬盘故障。
2	硬盘 Active 指示灯（绿色）	● 熄灭： – 同时硬盘 Fault 指示灯熄灭，表示硬盘不在位。 – 同时硬盘 Fault 指示灯红灯常亮，表示 RAID 组中硬盘被拔出。 ● 闪烁（1Hz）： – 同时硬盘 Fault 指示灯红灯同步闪烁（1Hz），表示硬盘处于重构从盘状态。 ● 闪烁（4Hz）： – 同时硬盘 Fault 指示灯熄灭，表示硬盘处于正常读写状态或重构主盘

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	状态说明
		状态。 ● 常亮： – 同时硬盘 Fault 指示灯熄灭，表示硬盘在位。 – 同时硬盘 Fault 指示灯蓝灯闪烁（4Hz），表示硬盘被定位。 – 同时硬盘 Fault 指示灯红灯常亮，表示硬盘故障。

图 5-12 NVMe 硬盘指示灯



表 5-15 NVMe 硬盘指示灯说明

序号	部件描述	状态说明
1	硬盘 Fault 指示灯（红色/蓝色）	● 熄灭： – 同时硬盘 Active 指示灯熄灭，表示 NVMe 硬盘不在位。 – 同时硬盘 Active 指示灯常亮，表示 NVMe 硬盘在位且无故障。 – 同时硬盘 Active 指示灯闪烁（4Hz），表示 NVMe 硬盘正在进行读写操作。 ● 蓝灯闪烁（4Hz）： – 同时硬盘 Active 指示灯常亮/闪烁，表示 NVMe 硬盘被定位 ● 红灯闪烁（0.5Hz）： – 同时硬盘 Active 指示灯熄灭，表示 NVMe 硬盘已完成热拔出流

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	状态说明
		程，允许拔出。 ● 红灯闪烁（2Hz）： – 同时硬盘 Active 指示灯熄灭，表示 NVMe 硬盘正处于热插过程中。 ● 红灯常亮： – 同时硬盘 Active 指示灯常亮/熄灭，表示 NVMe 硬盘故障。
2	硬盘 Active 指示灯（绿色）	● 熄灭： – 同时硬盘 Fault 指示灯熄灭，表示 NVMe 硬盘不在位。 – 同时硬盘 Fault 指示灯红灯闪烁（0.5Hz），表示 NVMe 硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。 – 同时硬盘 Fault 指示灯红灯闪烁（2Hz），表示 NVMe 硬盘正处于热插过程中。 ● 闪烁（4Hz）： – 同时硬盘 Fault 指示灯熄灭，表示 NVMe 硬盘正在进行读写操作。 ● 常亮/闪烁： – 同时硬盘 Fault 指示灯蓝灯闪烁（4Hz），表示 NVMe 硬盘被定位。 – 同时硬盘 Fault 指示灯红灯常亮，表示 NVMe 硬盘故障。 ● 常亮： – 同时硬盘 Fault 指示灯熄灭，表示 NVMe 硬盘在位且无故障。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.6 IO 扩展

5.6.1 PCIe 卡

PCIe 卡提供系统扩展能力。

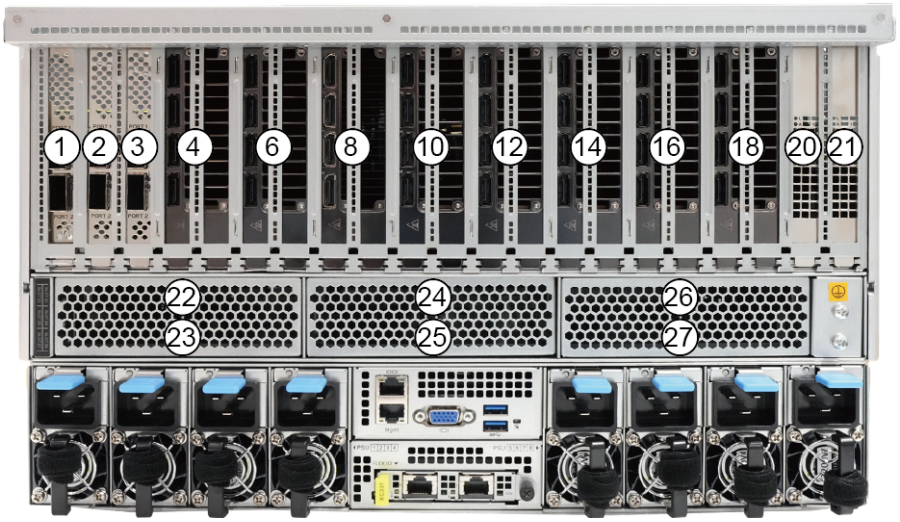
- 6U 直通机型支持最大 11 个 PCIe 标准扩展插槽。
- 6U 144 通道交换机型支持最大 15 个 PCIe 标准扩展插槽。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。
- 在使用 IB 卡构建 IB 网络时，需要使网络两端的 IB 卡配置的 IPoIB 模式保持一致，具体操作请咨询技术支持。

5.6.2 PCIe 插槽

后置 PCIe 插槽

- 机型 0231YFQY 后置 GPU 模组提供的槽位 Slot2、Slot4、Slot6、Slot8、Slot10、Slot12、Slot14、Slot16、Slot18、Slot20。
- 机型 0231YFPA 后置 GPU 模组提供的槽位 Slot1、Slot2、Slot3、Slot4、Slot6、Slot8、Slot10、Slot12、Slot14、Slot16、Slot18、Slot20、Slot21。
- IO 模组 1、2、3 槽位 Slot22、Slot23、Slot24、Slot25、Slot26、Slot27 预留，暂不可用。

图 5-13 PCIe 插槽

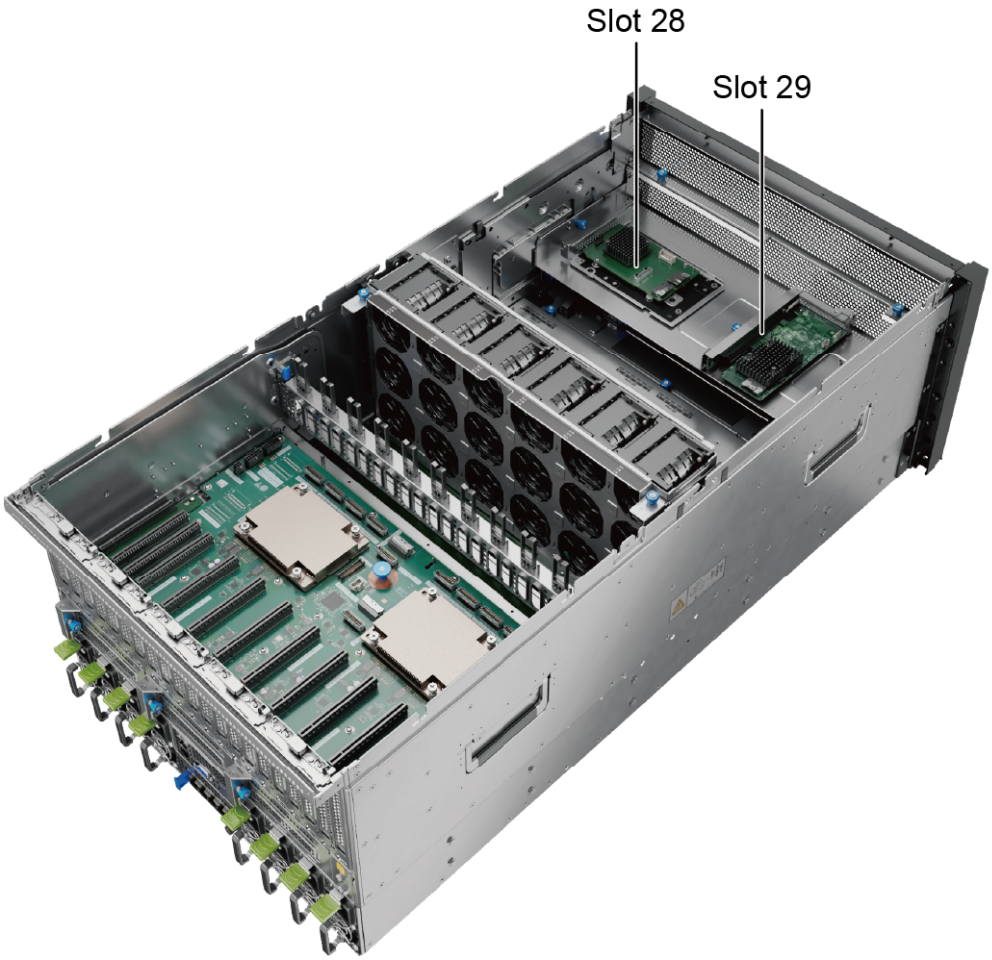


版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

内置 PCIe 插槽

- 内置 Riser 模组提供的槽位为 Slot28、Slot29，支持内置 PCIe RAID 控制标卡（Slot28、Slot29 槽位二选一，不可同时安装）。

图 5-14 内置 PCIe 插槽（机型 0231YFQY、0231YFPA）



5.6.3 PCIe 插槽说明

表 5-16 0231YFQY 机型 IO 配置

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
IO 配套 PCIe 槽位	Slot2	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
		● 从属 CPU：CPU1 ● PCIe 端口号：G3 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot20	● PCIe 协议：PCIe 5.0 ● 物理通道数：x16 ● 链路通道配置：x8 ● 从属 CPU：CPU2 ● PCIe 端口号：G1 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
IO 配套内置 PCIe 槽位	Slot28	● PCIe 协议：PCIe 3.0 ● 物理通道数：x8 ● 链路通道配置：x4 ● 从属 CPU：CPU1 ● PCIe 端口号：P4 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：-
	Slot29	● PCIe 协议：PCIe 3.0 ● 物理通道数：x8 ● 链路通道配置：x4 ● 从属 CPU：CPU1 ● PCIe 端口号：P4 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：半高半长单宽
IO 配套 GPU 槽位	Slot4	● PCIe 协议：PCIe 5.0 ● 物理通道数：x16 ● 链路通道配置：x16 ● 从属 CPU：CPU1

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
		• PCIe 端口号：P3 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot6	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P2 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot8	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P1 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot10	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P0 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot12	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
		• PCIe 端口号：P3 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot14	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P2 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot16	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P1 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot18	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P0 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽

表 5-17 0231YFPA 机型 IO 配置

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
IO 配套 PCIe 槽位	Slot1	• PCIe 协议：PCIe 5.0

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
		● 物理通道数：x16 ● 链路通道配置：x16 ● 从属 CPU：CPU1 ● PCIe 端口号：P3 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高半长单宽
	Slot2	● PCIe 协议：PCIe 5.0 ● 物理通道数：x16 ● 链路通道配置：x16 ● 从属 CPU：CPU1 ● PCIe 端口号：P0/P2 ● 从属交换板：SW1 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长单宽
	Slot3	● PCIe 协议：PCIe 5.0 ● 物理通道数：x16 ● 链路通道配置：x16 ● 从属 CPU：CPU1 ● PCIe 端口号：P0/P2 ● 从属交换板：SW1 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长单宽
	Slot20	● PCIe 协议：PCIe 5.0 ● 物理通道数：x16 ● 链路通道配置：x16 ● 从属 CPU：CPU2 ● PCIe 端口号：P0/P2 ● 从属交换板：SW2 ● PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
		高全长单宽
	Slot21	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW2 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长单宽
IO 配套 OCP 槽位	FLEX IO 插卡	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P1 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：OCP 3.0 规范标准
IO 配套内置 PCIe 槽位	Slot28	• PCIe 协议：PCIe 3.0 • 物理通道数：x8 • 链路通道配置：x4 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P4 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：-
	Slot29	• PCIe 协议：PCIe 3.0 • 物理通道数：x8 • 链路通道配置：x4 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P4 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：半

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
		高半长单宽
IO 配套 GPU 槽位	Slot4	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW1 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot6	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW1 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot8	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW1 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot10	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
		• 从属 CPU：CPU1 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW1 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot12	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW2 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot14	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW2 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽
	Slot16	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P0/P2 • 从属交换板：SW2 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IO 模组	槽位	I/O 配置说明
	Slot18	• PCIe 协议：PCIe 5.0 • 物理通道数：x16 • 链路通道配置：x16 • 从属 CPU：CPU2 • PCIe 端口号：P0/P2 • BIOS 中的端口号：SW2 • PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备：全高全长双宽

服务器的 B/D/F 信息随着 PCIe 卡配置的变化可能会发生改变，用户可通过以下途径获取服务器的 B/D/F 信息：

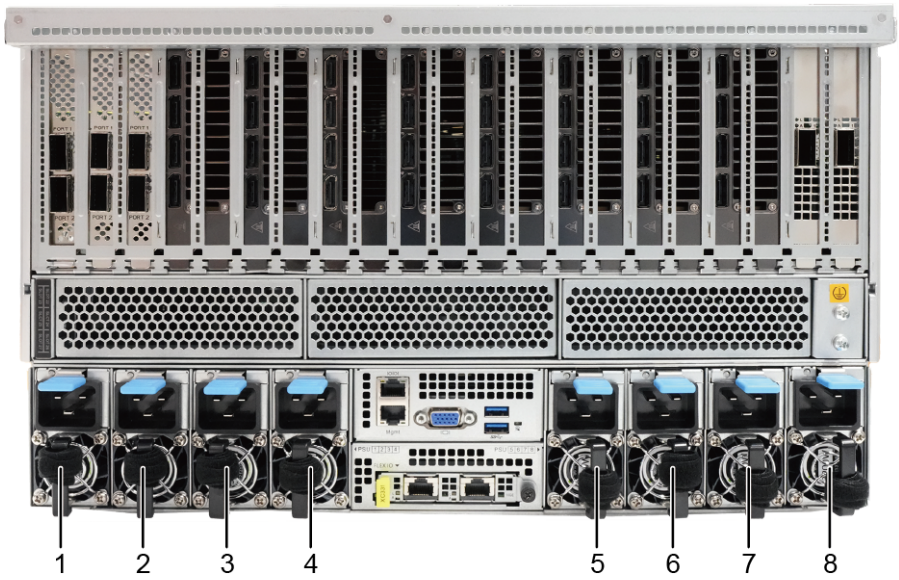
- BIOS 串口日志：如已收集串口日志，可通过搜索关键词“RootPortSBDF”或“DeviceSBDF”，查询到服务器的 B/D/F 信息。
- 操作系统下获取：不同操作系统下，获取方式不同，具体方法如下：
  - Linux 操作系统：可通过 lspci -vvv 命令（如果操作系统没有默认支持的 lspci 命令，可通过 yum 源获取、安装 pci-utils 软件包后支持）获取服务器的 B/D/F 信息。
  - Windows 操作系统：安装 pciutils 软件包后，使用 lspci 命令获取服务器的 B/D/F 信息。
  - VMware 操作系统：默认支持 lspci 命令，用户可直接通过 lspci 命令获取服务器的 B/D/F 信息。）

5.7 电源模块

- 电源模块最大支持数量（个）：8
- 电源模块类型：交流电源模块
- 电源模块冗余方式：配置 8 个单输入电源模块时，支持 4+4 冗余备份
- 短路保护：提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险
- 是否支持热插拔：支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-15 电源模块位置

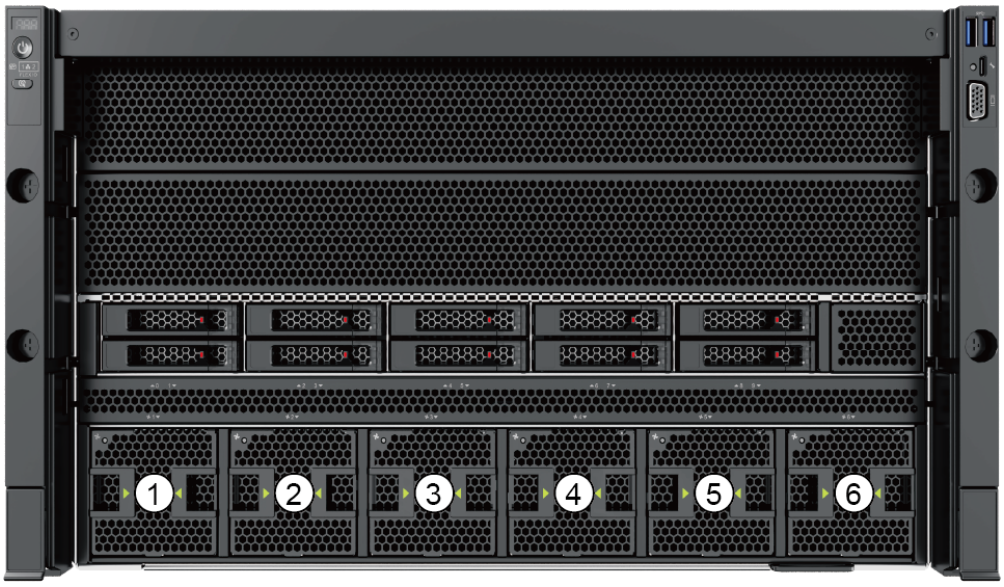


5.8 风扇模块

- 风扇模块最大数量（个）：24
- 风扇模块冗余方式：支持 N+1 冗余，即服务器可在单风扇失效时正常工作
- 风扇模块支持热插拔：前置风扇支持，中置风扇不支持
- 风扇速度智能调节：支持

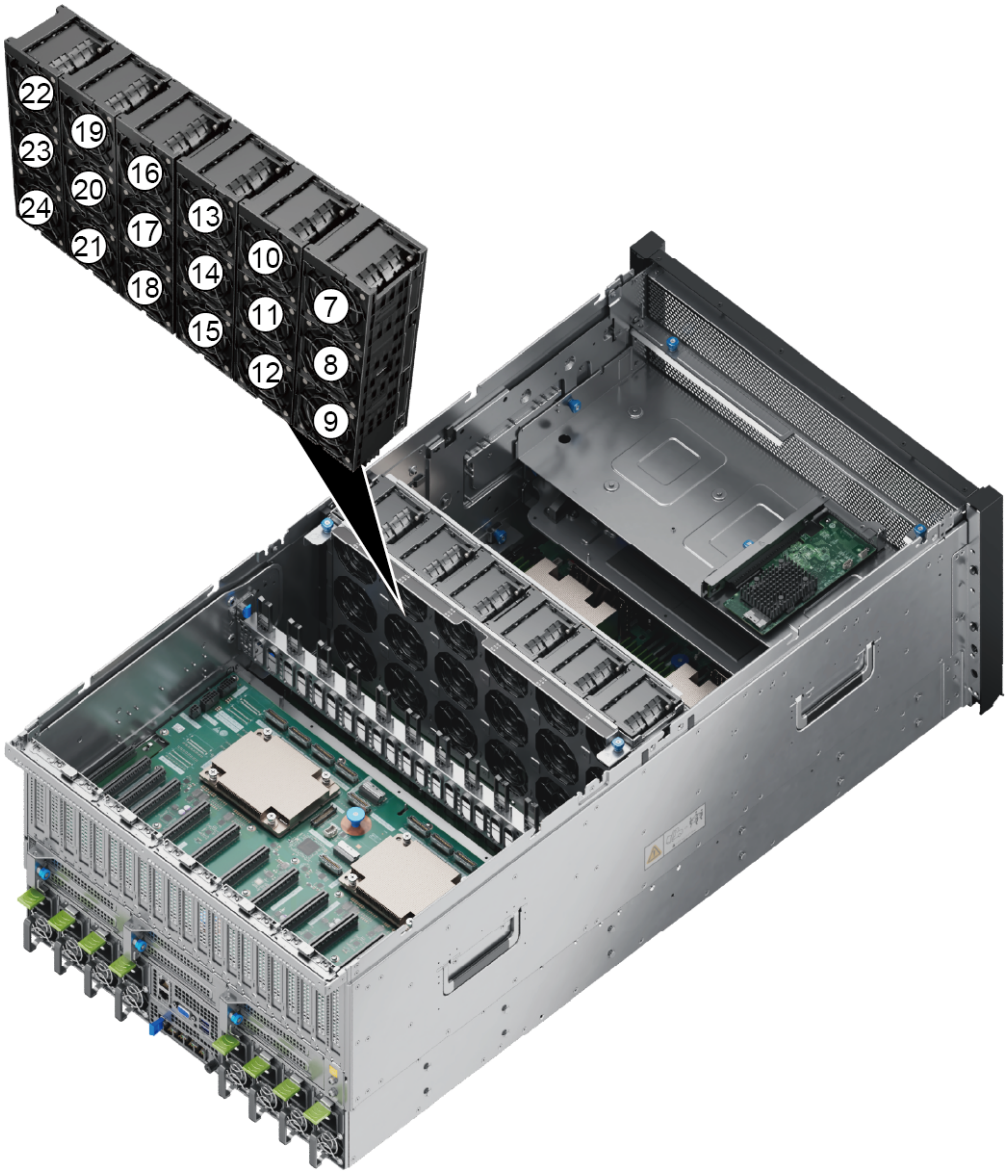
版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-16 前置风扇模块位置



版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-17 中置风扇模块位置



版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.9 单板

5.9.1 主板 BMC 模组

图 5-18 主板-BMC 模组（0231YFRL）

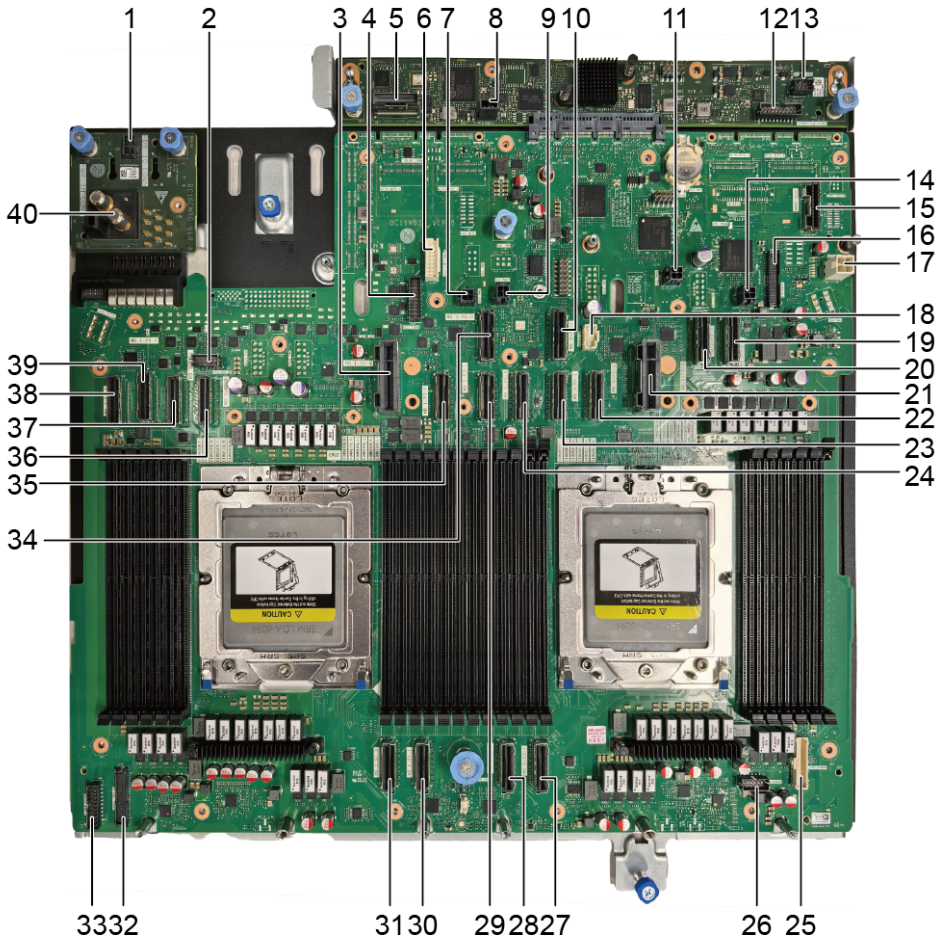


表 5-18 主板-BMC 模组说明（0231YFRL）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	PSU 金手指转接板低速连接器(PDB IO CONN/J2)	2	后置 IO 模组 3 硬盘背板信号连接器（PSU HDD BP/J13）
3	CPU2 UBC DD 连接器（MB 1-P2-0/J8）	4	NCSI 连接器（NCSI CONN/J198）

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
5	PCIE 与 BMC 接口板连接器（BACK IO CONN/J6025）	6	RAID&M.2 Mezz 卡信号连接器（RAID&M.2 CONN/J42）
7	IO 模组 2 电源连接器（IO2 PWR2/J187，预留未使用）	8	5V 电源连接器（J6026）
9	IO 模组 2 电源连接器（IO2 PWR1/J188，预留未使用）	10	高速 MCIO 连接器（MB 0-P1-0/J151）
11	IO 模组 1 电源连接器（IO1 PWR2/J194，预留未使用）	12	前置网口板低速连接器（FRONT IO CONN/J3102）
13	此连接器不用，预留调试口（SDI CONN/J1901）	14	IO 模组 1 电源连接器（IO1 PWR1/J195，预留未使用）
15	BMC 插卡高速连接器(NBMC MISC/J179)	16	OCP 卡低速连接器(OCP MISC/J120)
17	OCP 3.0 网卡电源连接器（OCP PWR/J124）	18	内置硬盘背板信号连接器（INNER BP /J14）
19	高速 MCIO 连接器（MB 0-P3-1/J155）	20	高速 MCIO 连接器（MB 0-P3-0/J154）
21	CPU1 UBC DD 连接器（MB 0-P2-0/J36）	22	高速 MCIO 连接器（MB 0-P1-1/J161）
23	高速 MCIO 连接器（MB 0-P0-1/J153）	24	高速 MCIO 连接器（MB 0-P0-0/J152）
25	右挂耳连接器（R_EAR CONN/J74）	26	中置风扇板低速信号连接器（FAN BOARD/J15）
27	高速 MCIO 连接器（MB 0-G3-1/J166）	28	高速 MCIO 连接器（MB 0-G3-0/J165）
29	高速 MCIO 连接器（MB 1-P3-1/J162）	30	高速 MCIO 连接器（MB 1-G1-1/J163）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
31	高速 MCIO 连接器（MB 1-G1-0/J164）	32	前置硬盘背板信号连接器（HDD CONN/J192）
33	左挂耳连接器（L_EAR BOARD/J39）	34	高速 MCIO 连接器（MB 2-P4-0/J167）
35	高速 MCIO 连接器（MB 1-P3-0/J160）	36	高速 MCIO 连接器（MB 1-P1-0/J158）
37	高速 MCIO 连接器（MB 1-P1-1/J159）	38	高速 MCIO 连接器（MB 1-P0-1/J157）
39	高速 MCIO 连接器（MB 1-P0-0/J156）	40	PSU 金手指转接板供电连接器(PWR IN CONN/J1)

5.9.2 硬盘背板

图 5-19 10x2.5 英寸硬盘配置背板（0302YACE）

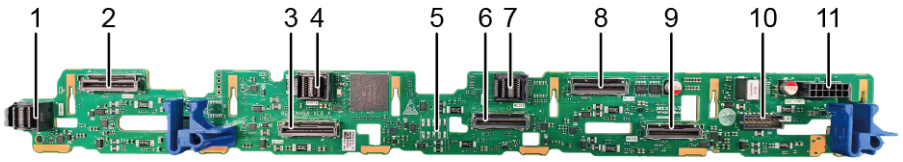


表 5-19 10x2.5 英寸硬盘配置背板说明（0302YACE）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	Slimline 连接器（PORTC/J8）	2	MCIO 连接器（MCIO5/J5）
3	MCIO 连接器（MCIO4/J4）	4	Slimline 连接器(PORTB/J7)
5	JTAG 连接器（J19）	6	MCIO 连接器（MCIO3/J3）
7	Slimline 连接器	8	MCIO 连接器

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
	（PORTA/J6）		（MCIO2/J2）
9	MCIO 连接器（MCIO1/J1）	10	杂散连接器（HDD_BP/J20）
11	12V 电源连接器（HDD_POWER/J21）	-	-

5.9.3 风扇板

图 5-20 前置风扇板（0302Y869）

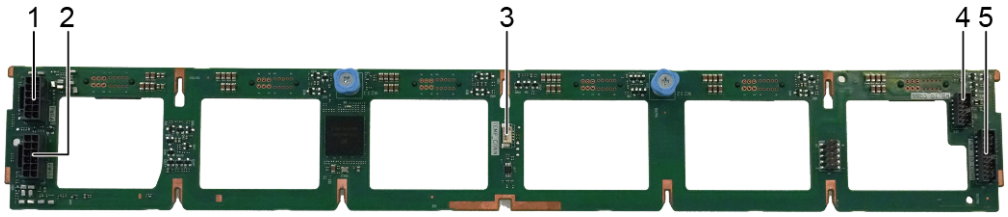


表 5-20 前置风扇板说明（0302Y869）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	电源连接器（PWRA/J21）	2	电源连接器（PWRB/J22）
3	温感连接器（TEMP_CONN/J29）	4	风扇板低速信号连接器（MB_IO_CONN/J15）
5	风扇板低速信号连接器（FAN_IO_CONN/J30）	-	-

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-21 中置风扇板（0302Y868）

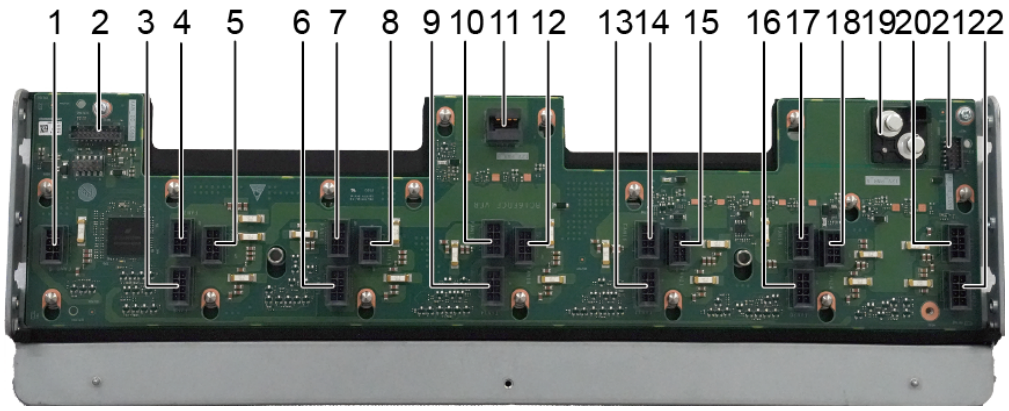


表 5-21 中置风扇板说明（0302Y868）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	风扇连接器（FAN9/J28）	2	风扇低速信号连接器（FAN_IO_CONN/J3204）
3	风扇连接器（FAN8/J23）	4	风扇连接器（FAN7/J22）
5	风扇连接器（FAN12/J27）	6	风扇连接器（FAN11/J8）
7	风扇连接器（FAN10/J21）	8	风扇连接器（FAN15/J26）
9	风扇连接器（FAN14/J6）	10	风扇连接器（FAN13/J7）
11	电源连接器（12V_PWR_B/J18）	12	风扇连接器（FAN18/J25）
13	风扇连接器（FAN17/J4）	14	风扇连接器（FAN16/J5）
15	风扇连接器（FAN21/J24）	16	风扇连接器（FAN20/J14）
17	风扇连接器（FAN19/J13）	18	风扇连接器（FAN24/J2）
19	电源连接器（12V_PWR_A/J3202）	20	风扇连接器（FAN22/J11）
21	风扇低速信号连接器（MB_IO_CONN/J15）	22	风扇连接器（FAN23/J10）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.9.4 电源模组

5.9.4.1 电源背板

图 5-22 电源背板背面（0302Y882）

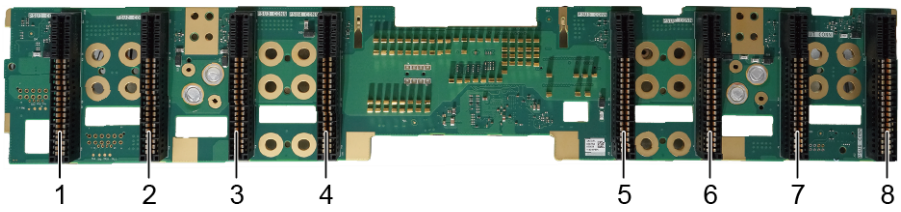


表 5-22 电源背板背面说明（0302Y882）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	CRPS 电源连接器（PSU1 CONN/J22）	2	CRPS 电源连接器（PSU2 CONN/J21）
3	CRPS 电源连接器（PSU3 CONN/J20）	4	CRPS 电源连接器（PSU4 CONN/J19）
5	CRPS 电源连接器（PSU5 CONN/J18）	6	CRPS 电源连接器（PSU6 CONN/J17）
7	CRPS 电源连接器（PSU7 CONN/J105）	8	CRPS 电源连接器（PSU8 CONN/J104）

图 5-23 电源背板正面（0302Y882）

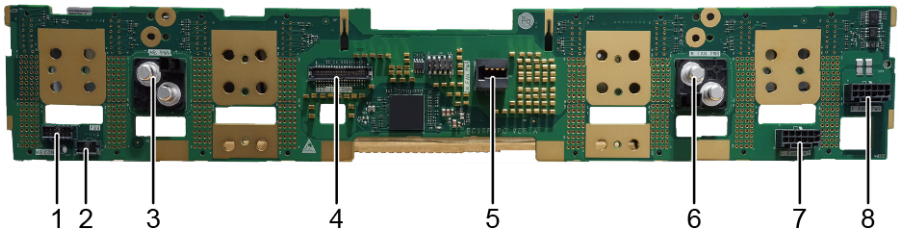


表 5-23 电源背板正面说明（0302Y882）

序号	部件描述	序号	部件描述

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
1	主板低速信号连接器（MB CONN/J1）	2	PSU 金手指转接板低速信号连接器（PSU/J16）
3	主板电源连接器（MB PWR/J6）	4	GPU 电源转接板低速信号连接器（PDB IO CONN/J3）
5	前置风扇板连接器（M FAN PWR/J10）	6	中置风扇电源连接器（M FAN PWR/J9）
7	前置风扇板连接器（F FAN PWR/J4）	8	前置风扇板连接器（F FAN PWR/J5）

5.9.4.2 GPU 电源转接板

图 5-24 GPU 电源转接板（0302Y883）

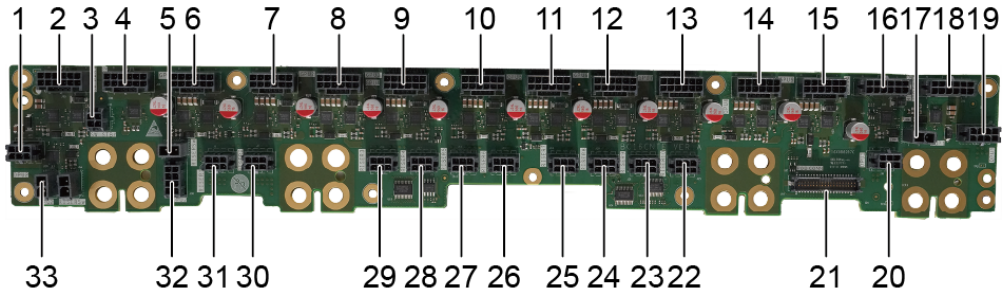


表 5-24 GPU 电源转接板说明（0302Y883）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	电源连接器（DPU2/ J27）	2	电源连接器（SW PWR1/J33）
3	电源连接器（SW STBY/ J35）	4	电源连接器（SW PWR2/J34）
5	电源连接器（RISERSw/ J19）	6	电源连接器（GPU1/J3）
7	电源连接器（GPU2/J4）	8	电源连接器（GPU3/J5）

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
9	电源连接器（GPU4/J6）	10	电源连接器（GPU5/J7）
11	电源连接器（GPU6/J8）	12	电源连接器（GPU7/J9）
13	电源连接器（GPU8/J10）	14	电源连接器（GPU9/J12）
15	电源连接器（GPU10/J11）	16	电源连接器（HDD PWR2/J32）
17	电源连接器（DPU1/J15）	18	电源连接器（HDD PWR1/J31）
19	电源连接器（DPU1/J29）	20	电源连接器（DPU1/J36）
21	GPU 电源背板低速信号连接器（PDB CONN/J16）	22	电源连接器（RISER10/J25）
23	电源连接器（RISER9/J26）	24	电源连接器（RISER8/J20）
25	电源连接器（RISER7/J18）	26	电源连接器（RISER6/J21）
27	电源连接器（RISER5/J13）	28	电源连接器（RISER4/J17）
29	电源连接器（RISER3/J14）	30	电源连接器（RISER2/J2）
31	电源连接器（RISER1/J1）	32	电源连接器（DPU2/J30）
33	电源连接器（DPU2/J23）	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.9.5 交换板

图 5-25 PCIe 交换板（0302Y870）

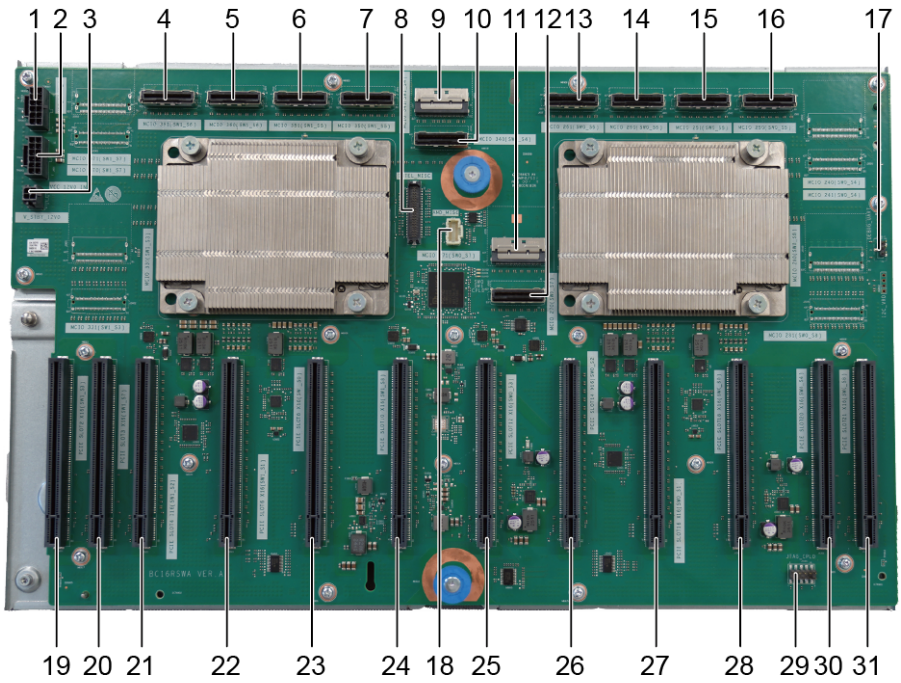


表 5-25 PCIe 交换板说明（0302Y870）

序号	部件描述	序号	部件描述
1	电源连接器（VCC_12V0_IN/J402）	2	电源连接器（VCC_12V0_IN/J401）
3	电源连接器（V_STBY_12V0/J1）	4	MCIO 连接器（MCIO 361(SW1_S6)/J802）
5	MCIO 连接器(MCIO 361(SW1_S6)/J801）	6	MCIO 连接器（MCIO 351(SW1_S6)/J702）
7	MCIO 连接器（MCIO 350(SW1_S5)/J701）	8	低速信号连接器(INTEL_MISC/J403，G6550V8 不使用)
9	MCIO 连接（MCIO 341(SW1_S4)/J2501）	10	MCIO 连接器（MCIO 340(SW1_S4)/J2502）

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	部件描述	序号	部件描述
11	MCIO 连接器（MCIO 271(SW0_S7)/J2201）	12	MCIO 连接器（MCIO 270(SW0_S7)/J2202）
13	MCIO 连接器（MCIO 261 (SW0_S6)/J602）	14	MCIO 连接器（MCIO 260 (SW0_S6)/J601）
15	MCIO 连接器（MCIO 251 (SW0_S5)/J502）	16	MCIO 连接器（MCIO 250 (SW0_S5)/J501）
17	调试连接器（I2C_VRD/J6802）	18	低速连接器（AMD_MISC/J404）
19	CEM 连接器（PCIE SLOT2 X16(SW1_S3)/J5801）	20	CEM 连接器（PCIE SLOT3 X16(SW1_S7)/J5701）
21	CEM 连接器（PCIE SLOT4 X16(SW1_S2)/J5601）	22	CEM 连接器（PCIE SLOT6 X16(SW1_S1)/J5501）
23	CEM 连接器（PCIE SLOT8 X16(SW1_S0)/J1901）	24	CEM 连接器（PCIE SLOT10 X16(SW1_S8)/J1801）
25	CEM 连接器（PCIE SLOT12 X16(SW0_S3)/J1401）	26	CEM 连接器（PCIE SLOT14 X16(SW0_S2)/J1701）
27	CEM 连接器（PCIE SLOT16 X16(SW0_S1)/J1601）	28	CEM 连接器（PCIE SLOT18 X16(SW0_S0)/J1501）
29	调试连接器（JTAG_CPLD/J1101，发货时去掉）	30	CEM 连接器（PCIE SLOT20 X16(SW0_S4)/J1201）
31	CEM 连接器（PCIE SLOT21 X16(SW0_S8)/J1301）	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6 产品规格

6.1 技术规格

表 6-1 技术规格

组件	规格说明
处理器	● 支持的处理器数量（个）：2 ● 系列：EPYC 9005 Series ● CPU 核心数：192 ● 线程数：384 ● 最高加速时钟频率：最高可达 5 GHz ● L3 高速缓存：512 MB
内存	● 最大内存传输速率：6400MT/s ● 是否支持混插：不支持混合使用不同类型（RDIMM、RDIMM-3DS）和不同规格（容量、位宽、Rank、高度等）的 DDR5 内存。同一台服务器必须使用相同 P/N 编码的 DDR5 内存。 ● 支持的槽位数量：24 个。 ● 支持的内存数量：24 条 DDR5 内存。
存储	● 支持 SAS/SATA/NVMe U.2 硬盘热插拔。 ● 支持多种型号的 RAID 控制卡（关于 RAID 控制卡的详细信息，请参见服务器 RAID 控制卡用户指南)，

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组件	规格说明
	详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。 - RAID 控制卡提供 RAID 支持、RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能。 - RAID 控制卡支持超级电容方式的掉电保护，保护用户数据的安全。 - RAID 控制标卡占用一个 PCIe 槽位。 - BIOS 为 Legacy 模式时，不支持系统启动盘为 4K 硬盘
网络	● 网卡数量：支持 1 张 OCP3.0 网卡。 ● 是否支持热插拔：支持通知式热插拔。
IO 扩展	● 6U 直通机型支持 PCIE 扩展槽位总数：11 - 支持的 GPU 槽位数量：8 - 支持的标准网卡槽位数量：2 - 支持的 OCP 3.0 槽位数量：- - 支持的内置 PCIE RAID 控制标卡槽位总数：1 ● 6U 交换机型支持 PCIE 扩展槽位总数：15 - 支持的 GPU 槽位数量：8 - 支持的标准网卡槽位数量：5 - 支持的 OCP 3.0 槽位数量：1 - 支持的内置 PCIE RAID 控制标卡槽位总数：1
接口	● 前面板接口 - Type-C iBMC 直连管理接口（个）：1 - USB 3.0 接口数量（个）：2 - DB15 VGA 接口数量（个）：1 ● 后面板接口 - USB 3.0 接口数量（个）：2 - DB15 VGA 接口数量（个）：1 - RJ45 串口数量（个）：1

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组件	规格说明
	– RJ45 管理网口数量（个）：1
显卡	● 芯片型号：SM750（前后 VGA 接口同时连接显示器时，只有连接前置 VGA 接口的显示器会显示） ● 最大显存（MB）：32 MB ● 最大分辨率：60Hz 频率下 16M 色彩的最大分辨率是 1920x1200 像素（仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持 1920x1200 像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率） ● 是否支持前置 VGA 接口：SM750（前后 VGA 接口同时连接显示器时，只有连接前置 VGA 接口的显示器会显示） ● 是否支持后置 VGA 接口：不支持

6.2 环境规格

表 6-2 环境规格

项目	指标参数
温度	● 工作温度：5℃～35℃（41℉～95℉）（符合 ASHRAE Class A1/A2） ● 存储温度（3 个月以内）：-30℃～+60℃（-22℉～+140℉） ● 存储温度（6 个月以内）：-15℃～+45℃（5℉～113℉） ● 存储温度（1 年以内）：-10℃～+35℃（14℉～95℉） ● 最大温度变化率：20℃（36℉）/小时、5℃（9℉）/15 分钟
相对湿度（RH，无冷凝）	● 工作温度：8%～90% ● 存储湿度（3 个月以内）：8%～85%

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

项目	指标参数
	● 存储湿度（6 个月以内）：8%～80% ● 存储湿度（1 年以内）：20%～75% ● 最大湿度变化率：20%/小时
风量	≥330CFM
工作海拔高度	≤3050m ● 配置满足 ASHRAE Class A1、A2 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 300m 降低 1℃计算。 ● 3050m 以上不支持配置机械硬盘。
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率： ● 铜测试片：300 Å/月（满足 ANSI/ISA-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1） ● 银测试片：200 Å/月
颗粒污染物	● 符合数据中心清洁标准 ISO14664-1 Class8 ● 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 （建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。）
噪音	在工作温度 23℃时，按照 ISO7779（ECMA74）测试和 ISO9296（ECMA109）宣称，A 计权声功率 LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和 A 计权声压 LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： ● 空闲时： – LWAd：6.16Bels – LpAm：49.4dBA ● 运行时： – LWAd：7.01Bels – LpAm：57.4dBA （实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

由于 SSD 硬盘和机械硬盘（包括 NL-SAS、SAS、SATA）存储原理的限制，不能在下电状态下长期保存，若超过最长存储时间，可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足上表存储温度与存储湿度的条件下，硬盘的存储时间要求如下：

- SSD 硬盘最长存储时间：
  - 下电状态且未存储数据：12 个月
  - 下电状态且已存储数据：3 个月
- 机械硬盘最长存储时间：
  - 未打开包装或已打开包装且为下电状态：6 个月
- 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的，您可在对应硬盘厂商的手册中查看该规格。

6.3 物理规格

机箱的物理尺寸测量方法如图所示。

图 6-1 物理尺寸图（机型 0231YFQY、0231YFPA）



表 6-3 物理规格

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

指标项	规格说明
尺寸（高×宽×深）	● 6U：263.9mm×447mm×850mm
安装尺寸要求	● 机柜的安装要求如下：满足 IEC（International Electrotechnical Commission）297 标准的通用机柜。 – 宽：482.6mm – 深：1100mm 及以上 ● 服务器导轨的安装要求如下： – 可伸缩 L 型滑道：机柜前后方孔条的距离范围为 610mm～950mm
满配重量	● 净重： – 6U 最大重量：100kg ● 包装材料重量：24kg
能耗	不同配置（含 ErP 标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请通过技术支持网站访问能耗计算器。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7 软硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的详细信息，请通过技术支持网站访问兼容性列表。

须知

- 如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。
- 服务器设备的性能与应用软件、中间件基础软件、硬件等强相关。应用软件、中间件基础软件、硬件的一些细微差别，可能造成应用层面、测试软件层面的性能表现不一致。
- 如果您对特定应用软件的性能有要求，需要联系技术支持在售前申请 POC 测试以确定详细的软硬件配置。
- 如果您对硬件性能有一致性要求，需要在售前明确特定的配置要求（比如要求特定硬盘型号、特定 RAID 控制卡、特定固件版本等）。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

8 管制信息

8.1 安全

通用声明

- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 手册中描述的“危险”、“警告”和“注意”事项，只作为所有安全注意事项的补充说明。
- 为保障人身和设备安全，在设备的安装过程中，请严格遵循设备上标识和手册中描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员（如电工、电动叉车的操作员等）必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。

⚠ 警告

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

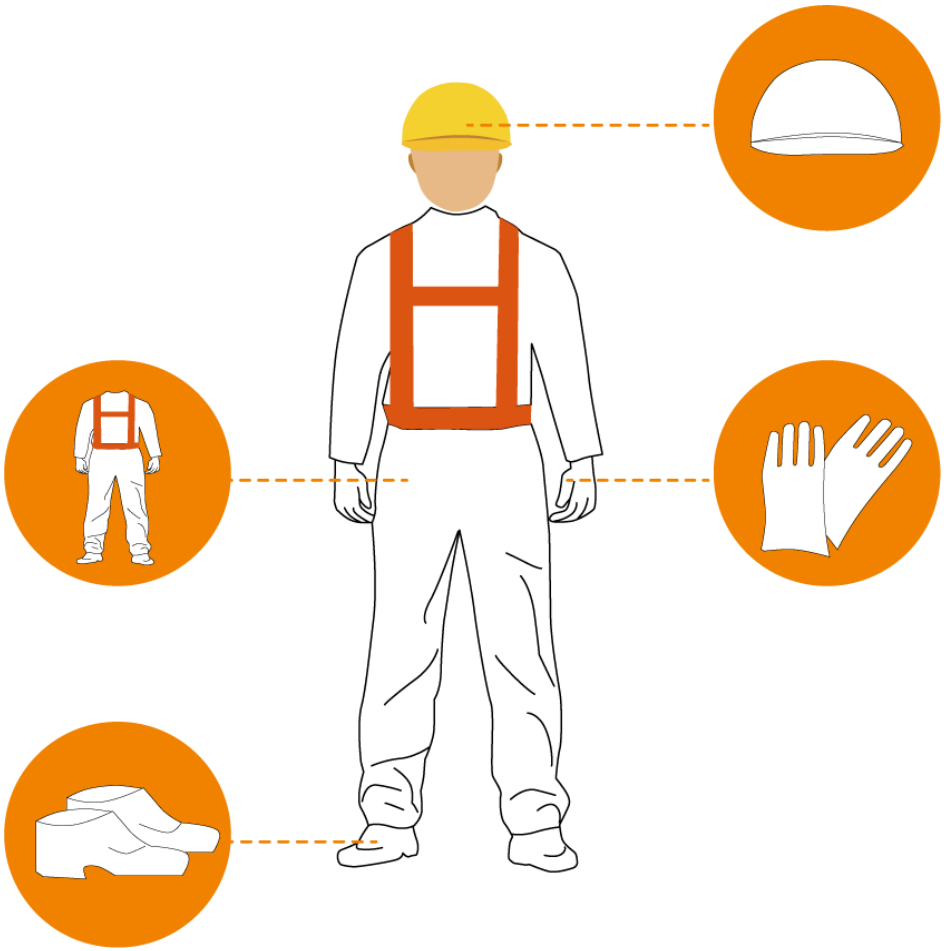
人身安全

- 本设备不适合在儿童可能出现的场所使用。
- 设备的整个安装过程必须由通过相关认证的人员或认证授权人员来完成。
- 安装人员在安装过程中，如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时，应当立即终止操作，向项目负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 禁止在雷雨天气进行操作，包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况，务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，如下图所示。

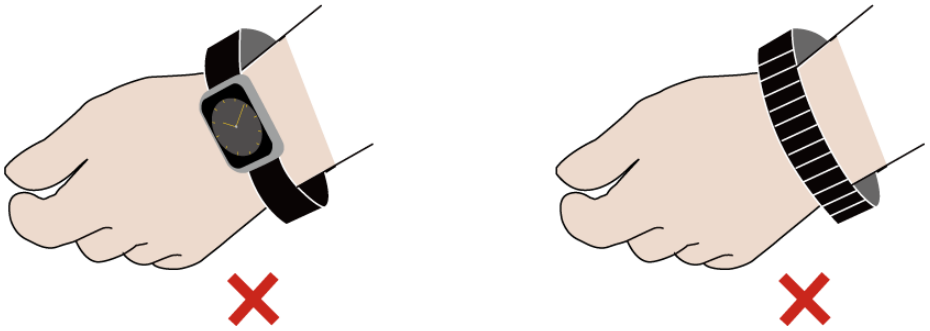
图2-1 安全防护措施



- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤，如下图所示。

图2-2 去除易导电的物体

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司



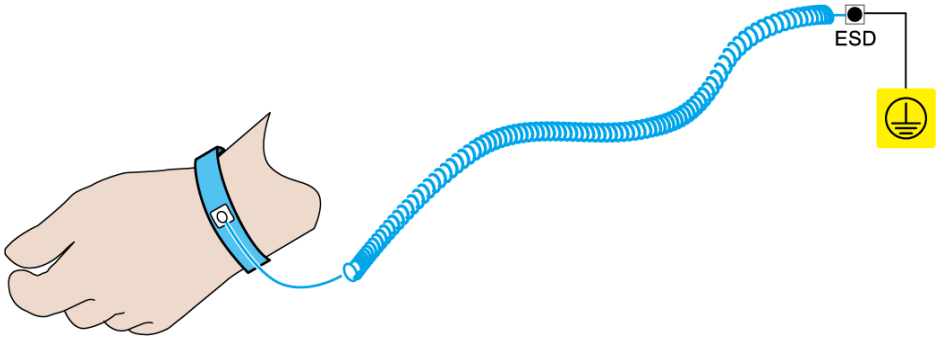
佩戴防静电腕带的方法如下图所示。

a. 将手伸进防静电腕带。

b. 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。

c. 将防静电腕带的接地端插入机柜（已接地）或机箱（已接地）上的防静电腕带插孔。

图2-3 佩戴防静电腕带



- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用抬高车等工具辅助安装，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时，禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。

设备安全

- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服和佩戴防静电手套，防止静电对设备造成损害。
- 搬运设备时，应托住设备的底边，而不应握住设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块、硬盘或主板）的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放，不可重抛。
- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免损伤设备。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的 PDU（Power Distribution Unit）上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤，搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。

设备搬迁包括但不限于以下注意事项：

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁，运输过程必须符合电子设备运输国际标准，避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装，机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和 PCIe 卡等易损部件需要分别单独包装。
- 严禁带电搬迁设备。

单人允许搬运的最大重量

⚠ 注意

单人所允许搬运的最大重量，请以当地的法律或法规为准，设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

以下表格中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定，供参考。

表2-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

组织名称	重量（kg/lb）
CEN（European Committee for Standardization）	25/55.13

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组织名称	重量（kg/lb）
ISO（International Organization for Standardization）	25/55.13
NIOSH（National Institute for Occupational Safety and Health）	23/50.72
HSE（Health and Safety Executive）	25/55.13
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	• 男：15/33.08 • 女：10/22.05

8.2 维保与保修

关于维保的详细信息，请通过“技术支持网站 > 服务支持中心 > 维保服务”访问。

关于保修的详细信息，请通过“技术支持网站 > 服务支持中心 > 保修服务”访问。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

9 系统管理

本产品集成了新一代的 iBMC 智能管理系统，它兼容服务器业界管理标准 IPMI 2.0 规范，具有高可靠的硬件监控和管理功能。

iBMC 智能管理系统的主要特性有：

- 丰富的管理接口

  提供以下标准接口，满足多种方式的系统集成需求。

  - DCMI 1.5 接口
  - IPMI 1.5/IPMI 2.0 接口
  - 命令行接口
  - Redfish 接口
  - 超文本传输安全协议（HTTPS，Hypertext Transfer Protocol Secure）
  - 简单网络管理协议（SNMP，Simple Network Management Protocol）

- 故障监控与诊断

  可提前发现并解决问题，保障设备 7*24 小时高可靠运行。

  - 系统崩溃时临终截屏与录像功能，使得分析系统崩溃原因不再无处下手。
  - 屏幕快照和屏幕录像，让定时巡检、操作过程记录及审计变得简单轻松。
  - FDM（Fault Diagnose Management）功能，支持基于部件的精准故障诊断，方便部件故障定位和更换。
  - 支持 Syslog 报文、Trap 报文、电子邮件上报告警，方便上层网管平台收集服务器故障信息。

- 安全管理手段

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

  - 通过软件镜像备份，提高系统的安全性，即使当前运行的软件完全崩溃，也可以从备份镜像启动。
  - 多样化的用户安全控制接口，保证用户登录安全性。
  - 支持多种证书的导入替换，保证数据传输的安全性。
- 系统维护接口
  - 支持虚拟 KVM（Keyboard, Video, and Mouse）和虚拟媒体功能，提供方便的远程维护手段。
  - 支持 RAID 的带外监控和配置，提升了 RAID 配置效率和管理能力。
  - 通过 Smart Provisioning 实现了免光盘安装操作系统、配置 RAID 以及升级等功能，为用户提供更便捷的操作接口。
- 多样化的网络协议
  - 支持 NTP，提升设备时间配置能力，用于同步网络时间。
  - 支持域管理和目录服务，简化服务器管理网络。
- 智能电源管理
  - 功率封顶技术助您轻松提高部署密度。
  - 动态节能技术助您有效降低运营费用。
- 许可证管理

  通过管理许可证，可实现以授权方式使用 iBMC 高级版的特性。

  iBMC 高级版较标准版提供更多的高级特性，例如：
  - 通过 Redfish 实现操作系统部署。
  - 通过 Redfish 收集智能诊断的原始数据。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

10 通过的认证

国家/地区	认证	标准
中国	CCC 认证（中国强制性产品认证）	GB4943.1-2011； GB9254-2008(Class A)； GB17625.1-2012

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

11 废弃产品回收

在产品报废后，如需公司提供产品回收服务，请联系技术支持。

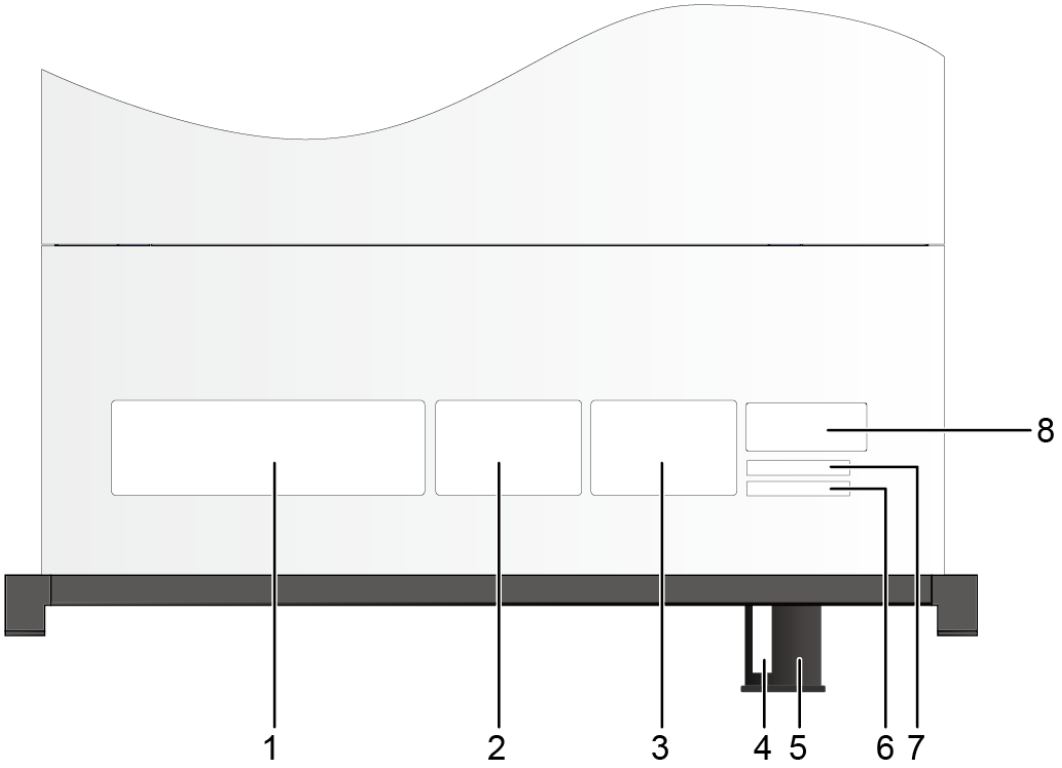
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A 附录

A.1 机箱标签信息

A.1.1 机箱头部标签

图A-1 机箱头部标签



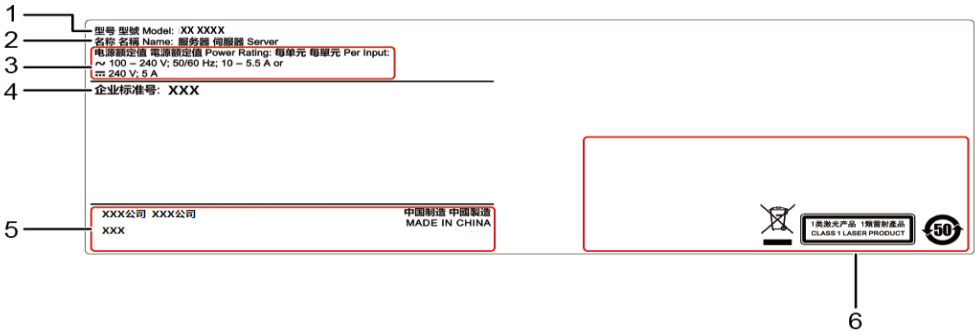
1	铭牌	2	合格证

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3	快速访问标签	4	产品序列号
5	标签卡（标签卡位置因服务器型号或配置的差异而不同）	6	产品序列号
7	定制标签预留位	8	防压标签

A.1.1.2 铭牌

图A-2 铭牌样例



表A-1 铭牌说明

序号	说明
1	服务器型号
2	设备名称
3	设备供电要求
4	企业标准号
5	厂商信息
6	认证标识

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.1.1.3 合格证

图A-3 合格证样例



表A-2 合格证说明

序号	说明
1	订单
2	编号（详细信息请参见图 A-4 和图 A-4 表 A-3。）
3	质检员
4	生产日期
5	编号条码

图A-4 合格证编号样例



表A-3 合格证编号说明

序号	说明
1	“P”，固定。

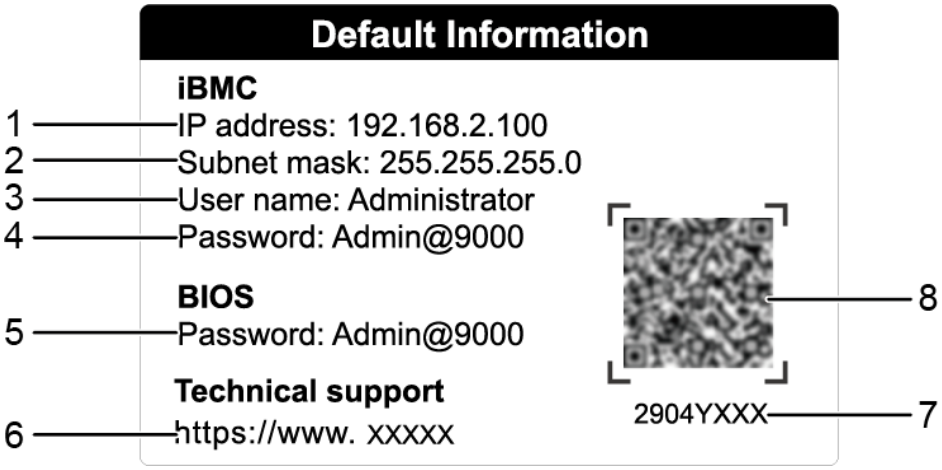
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	说明
2	“Z”，固定。
3	• Y：整机。 • B：整机半成品。 • N：散备件。
4	“0”，预留位。
5	年份（2 位）。
6	月（1 位）。 • 1~9：表示 1 月~9 月。 • A~C：表示 10 月~12 月。
7	日（1 位）。 • 1~9：表示 1 号~9 号 • A~H：表示 10 号~17 号。 • J~N：表示 18 号~到 22 号。 • P~Y：表示 23 号~31 号。
8	小时（1 位）。 • 0~9：表示 0 时~9 时。 • A~H：表示 10 时~17 时。 • J~N：表示 18 时~22 时。 • P~Q：表示 23 时~24 时。
9	流水号（2 位）。
10	生产制造序列号（5 位）。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.1.1.4 快速访问标签

图A-5 快速访问标签样例



表A-4 快速访问标签说明

序号	说明
1	iBMC 默认管理网口 IP 地址
2	iBMC 默认管理网口子网掩码
3	iBMC 默认用户名
4	iBMC 默认密码
5	BIOS 默认密码
6	技术支持网址
7	部件编码
8	二维码（扫描二维码获取技术支持资源。）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.1.2 机箱内部标签

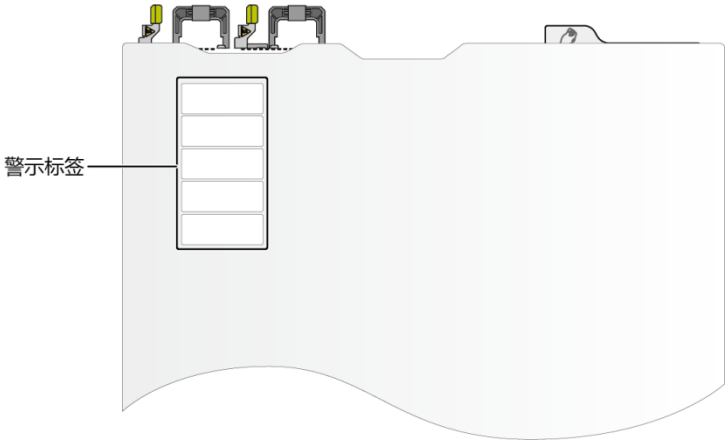
图A-6 机箱内部标签



- 快速指南位于机箱盖内侧，介绍了主板部件、机箱重要部件拆卸方法、注意事项、技术资源二维码等信息，图片仅作参考，具体请以实物为准。
- 快速指南为选配信息，具体请以实物为准。

A.1.3 机箱尾部标签

图A-7 机箱尾部标签



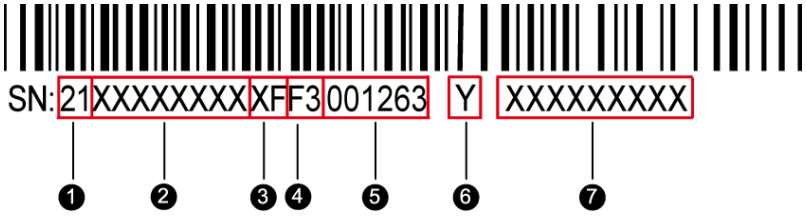
版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.2 产品序列号

SN（Serial Number）即产品序列号，位于标签卡上，是可以唯一识别服务器的字符串组合，也是您申请进一步技术支持的重要依据。SN 样例如 SN 样例一和 SN 样例二所示。

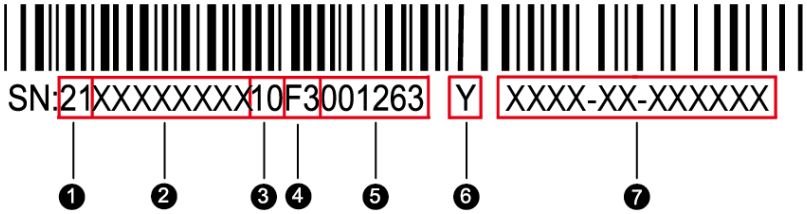
- SN 样例一

图A-8 SN 样例一



- SN 样例二

图A-9 SN 样例二



表A-5 SN 样例说明

序号	说明
1	序列号编号（2 位），固定为“21”。
2	物料标识码（8 位），即加工编码。
3	厂商代码（2 位），即加工地编码。
4	年月份（2 位）。 • 第 1 位表示年份： – 1～9：表示 2001 年～2009 年 – A～H：表示 2010 年～2017 年

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	说明
	– J～N：表示 2018 年～2022 年 – P～Y：表示 2023 年～2032 年 说明 序列号中（2010 年以后）年份用 26 位大写字母表示，由于字母 I、O、Z 与数字 1、0、2 容易导致目视混淆，为有效区分，这三个字母禁用，相应年份顺延至下一顺位字母。 • 第 2 位表示月份： – 1～9：表示 1 月～9 月 – A～C：表示 10 月～12 月
5	流水号（6 位）。
6	环保属性（1 位），“Y”标识为环保加工。
7	单板型号，即对应的产品名称。实际单板型号可能存在不同格式，具体请以实物为准。

A.3 工作温度规格限制

- 单风扇失效时支持的最高工作温度为正常工作温度规格以下 5℃。
- 单风扇失效时可能会影响系统性能。
- 建议服务器间隔 1U 空间部署，可降低服务器噪音并提升服务器能效。

A.4 铭牌型号

认证型号	**适用国家/地区**
G6550 V8	全球通用
注：服务器上的铭牌型号请以实物为准。	

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.5 产品中有害物质的名称及含有信息表

表A-6 产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称		印制电路板件	电缆	金属部件
有害物质	**铅(Pb)**	×	×	×
	汞(Hg)	○	○	○
	镉(Cd)	○	○	○
	六价铬(Cr(VI))	○	○	○
	多溴联苯(PBBS)	○	○	○
	多溴二苯醚(PBDES)	○	○	○
	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP)	○	○	○

- 注 1：
  - ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
  - ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- 注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.6 传感器列表

传感器名称	描述	部件位置
Inlet Temp	进风口温度	右挂耳板
Outlet Temp	出风口温度	BMC 插卡
1711 Core Temp	1711 芯片核心温度	BMC 插卡
SSD Max Temp	SSD 硬盘最大温度（BMA 上报）	SSD 硬盘
CPUN Core Temp	CPU 核心温度	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN DTS	CPU 实时温度与 CPU 核心温度阈值的差值	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN Margin	CPU 实时温度与 CPU Tcontrol 阈值的差值	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN MEM Temp	CPU 对应内存温度	CPUN 对应内存 N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN 12V	主板供给 CPU 的 12V 电压	主板 N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN Status	CPU 状态检测	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN Memory	CPU 对应内存状态检测	CPUN 对应内存 N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN UPI Link	CPU 的 UPI 链路故障诊断健康状态	主板或 CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN Prochot	CPU Prochot	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN VCCIN	CPU VCCIN 电压	主板 N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN FIVRA	CPU FIVRA 电压	主板或 CPUN N 表示 CPU

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

		编号，取值 1～2
CPUN INFAON	CPU INFAON 电压	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN VCCFA	CPU VCCFA 电压	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN VCCD	CPU VCCD 电压	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN VRD Temp	CPU VRD 温度	主板 N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN FIVRA Temp	CPU FIVRA 温度	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN INFAON Temp	CPU INFAON 温度	CPUN，N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN VCCFA Temp	CPU VCCFA 温度	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
CPUN VCCD Temp	CPU VCCD 温度	CPUN N 表示 CPU 编号，取值 1～2
PSN VIN	电源 N 输入电压	电源模块 N N 表示 PSU 编号，取值 1～4
PS$ IIn	电源输入电流	电源模块
PS$ IOut	电源输出电流	电源模块
PS$ POut	电源输出功率	电源模块
PS$ Temp	电源内部最高温度	电源模块
PS$ Inlet Temp	电源进风口温度	电源模块
PSN Status	电源故障状态	电源模块 N N 表示 PSU 编号，取值 1～4
PSN Fan Status	电源风扇故障状态	电源模块 N N 表示 PSU 编号，取值 1～4
PSN Temp Status	电源在位状态	电源模块 N N 表示 PSU 编

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

		号，取值 1～4
PS Redundancy	电源拔出冗余失效告警状态	电源模块
Power	整机输入功率	电源模块
Disks Temp	硬盘最高温度	硬盘
PowerN	电源输入功率	电源模块 N N 表示 PSU 编号，取值 1～4
FANN F Speed	风扇转速	风扇模块 N N 表示风扇模块编号，取值 1～8
FANN R Speed	风扇转速	风扇模块 N N 表示风扇模块编号，取值 1～8
FANN F Status	风扇故障状态	风扇模块 N N 表示风扇编号，取值 1A/1B/2A/2B/3A/3B/4A/4B
FANN R Status	风扇故障状态	风扇模块 N N 表示风扇编号，取值 1A/1B/2A/2B/3A/3B/4A/4B
FANN F Presence	风扇在位	风扇模块 N N 表示风扇编号，取值 1A/1B/2A/2B/3A/3B/4A/4B
FANN R Presence	风扇在位	风扇模块 N N 表示风扇编号，取值 1A/1B/2A/2B/3A/3B/4A/4B
DIMMN	内存状态	内存 N N 表示内存槽位编号
RTC Battery	RTC 电池状态，低于 1V 告警	主板内 RTC 电池

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

Power Button	power button 按下	主板和电源按钮
Watchdog2	看门狗	主板
Mngmnt Health	管理子系统健康状态	管理模块
UID Button	UID button 状态	主板
PwrOk Sig. Drop	电压跌落状态	主板
PwrOn TimeOut	上电超时	主板
PwrCap Status	功率封顶状态	主板
HDD Backplane	实体在位	硬盘背板
HDD BP Status	硬盘背板健康状态	硬盘背板
HDD BP$ Temp	HDD 硬盘背板温度	硬盘背板
RiserN Card	实体在位	Riser 卡 N N 表示 Riser 卡槽位编号，取值 1～2
RiserN 12V	主板供给 Riser 的 12V 电压	主板 N 表示 Riser 卡槽位编号，取值 1～2
Riser$ Temp	Riser 卡温度	Riser 卡
SAS Cable	实体在位	实体在位
LCD Status	LCD 健康状态	液晶显示屏
LCD Presence	LCD 在位	液晶显示屏
DISK$	硬盘状态	硬盘
RAID Presence	RAID 卡在位	RAID 控制卡
RAID Temp	RAID 控制卡温度	RAID 控制卡
Raid BBU Temp	RAID 控制卡 BBU 温度	RAID 控制卡的超级电容
PCIE Status	PCIe 状态错误	PCIe 卡
PCIe$ OP Temp	PCIe 卡光模块温度传感器	PCIe 卡
PCIe$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡芯片温度传感器
PCIe RAID$ Temp	PCIe RAID 控制卡温度	PCIe RAID 控制卡

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe$ Card BBU	PCIe RAID 控制卡 BBU 状态	PCIe RAID 控制卡
PCIe NIC$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡
PCIe FC$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡
IB$ Temp	IB 网卡温度传感器	IB 卡
M2 Adapter Temp	M.2 适配器温度	M.2 转接卡
M2Disk1	Riser 卡上的 M.2 硬盘状态	M.2 转接卡
M2Disk2	Riser 卡上的 M.2 硬盘状态	M.2 转接卡
AreaIntrusion	侦听开箱动作	主板
OCP$ OP Temp	OCP 卡光模块温度传感器	OCP 3.0 网卡
OCP$ Temp	OCP$ Temp	OCP 3.0 网卡
SSD Disk$ Temp	SSD 硬盘温度	SSD 硬盘
GPU$ Power	GPU 卡功率值	GPU 卡
GPU$ Temp	GPU 卡温度	GPU 卡
System Notice	提示热重启，为故障诊断程序收集错误信息	不涉及
System Error	系统挂死或重启，请查看后台日志	不涉及
ACPI State	ACPI 状态	不涉及
SysFWProgress	系统软件进程、系统启动错误	不涉及
SysRestart	系统重启原因	不涉及
Boot Error	BOOT 错误	不涉及
CPU Usage	CPU 占用率	不涉及
Memory Usage	内存占用率	不涉及

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

BMC Boot Up	记录 BMC 启动事件	记录 BMC 启动事件
BMC Time Hopping	记录时间跳变时间	不涉及
NTP Sync Failed	记录 NTP 同步失败和恢复事件	不涉及
SEL Status	记录 SEL 快满/被清除事件	不涉及
Op. Log Full	记录操作日志快满/清除事件	不涉及
Sec. Log Full	记录安全日志快满/清除事件	不涉及
Host Loss	记录业务测系统监控软件（BMA）是否链路丢失	不涉及
ProductID Status	产品识别状态	不涉及

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

B 术语

B.1 A-E

B

baseboard management controller（BMC，底板管理控制器）	BMC 是 IPMI 规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC 向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。

D

DPC（DIMM Per Channel）	即每个内存通道配置的内存数量

E

ejector lever（扳手）	面板上的一个器件，用于把设备插入或拔出槽位。
Ethernet（以太网）	Xerox 公司创建，并由 Xerox、Intel、DEC 公司共同发展的一种基带局域网规

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

	范，使用 CSMA/CD，以 10Mbit/s 速率在多种电缆上传输，类似于 IEEE 802.3 系列标准。

B.2 F-J

G

Gigabit Ethernet（GE，千兆以太网）	千兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容 10M 及 100M 以太网，符合 IEEE 802.3z 标准的以太网。

H

hot swap（热插拔）	一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。

B.3 K-O

K

keyboard, video and mouse（KVM，键盘，显示器，鼠标三合一）	键盘、显示器和鼠标。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

B.4 P-T

P

panel（面板）	面板是服务器前视图/后视图所见的平面上的对外部件（包括但不限于扳手、指示灯和端口等器件），同时起到为气流和 EMC 密封机箱前部和后部的作用。
Peripheral Component Interconnect Express（PCIe，快捷外围部件互连标准）	电脑总线 PCI 的一种，它沿用了现有的 PCI 编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe 仅应用于内部互连。由于 PCIe 是基于现有的 PCI 系统，只需修改物理层而无须修改软件就可将现有 PCI 系统转换为 PCIe。PCIe 拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括 AGP 和 PCI）。

R

redundancy（冗余）	冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。
redundant array of independent disks（RAID，独立磁盘冗余阵列）	RAID 是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。

S

server（服务器）	服务器是在网络环境中为您（Client）提供各种服务的特殊计算机。
Standby 12V Out（SV12）	电源的 standby 12V 输出。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

system event log（SEL，系统事件日志）	存储在系统中的事件记录，用于随后的故障诊断和系统修复。

B.5 U-Z

U

U	IEC 60297-1 规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。 1U=44.45mm。
UltraPath Interconnect（UPI，超级通道互联）	英特尔的下一代点对点互联结构。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

C 缩略语

C.1 A-E

A

AC	Alternating Current（交流电）
AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set（高级加密标准新指令集）
ARP	Address Resolution Protocol（地址解析协议）
AVX	Advanced Vector Extensions（高级矢量扩展指令集）

B

BBU	Backup Battery Unit（备份电池单元）
BIOS	Basic Input Output System（基本输入输出系统）
BMC	Baseboard Management Controller（主板管理控制单元）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

C

CCC	China Compulsory Certification（中国强制认证）
CD	Calendar Day（日历日）
CE	Conformite Europeenne（欧洲合格认证）
CIM	Common Information Model（通用信息模型）
CLI	Command-line Interface（命令行接口）

D

DC	Direct Current（直流电）
DDR4	Double Data Rate 4（双倍数据速率 4）
DDDC	Double Device Data Correction（双设备数据校正）
DEMT	Dynamic Energy Management Technology（动态能耗管理技术）
DIMM	Dual In-line Memory Module（双列直插内存模块）
DRAM	Dynamic Random-Access Memory（动态随机存储设备）
DVD	Digital Video Disc（数字视频光盘）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

E

ECC	Error Checking and Correcting（差错校验纠正）
ECMA	European Computer Manufacturer Association（欧洲计算机制造协会）
EDB	Execute Disable Bit（执行禁位）
EID	Enclosure ID（背板 ID）
EN	European Efficiency（欧洲标准）
ERP	Enterprise Resource Planning（企业资源计划）
ETS	European Telecommunication Standards（欧洲电信标准）

C.2 F-J

F

FB-DIMM	Fully Buffered DIMM（全缓存双列内存模组）
FC	Fiber Channel（光线通道）
FCC	Federal Communications Commission（美国联邦通信委员会）
FCoE	Fibre Channel Over Ethernet（以太网光纤通道）
FTP	File Transfer Protocol（文本传输协议）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

G

GE	Gigabit Ethernet（千兆以太网）
GPIO	General Purpose Input/Output（通用输入输出）
GPU	Graphics Processing Unit（图形处理单元）

H

HA	High Availability（高可用性）
HDD	Hard Disk Drive（硬盘驱动器）
HPC	High Performance Computing（高性能计算）
HTTP	Hypertext Transfer Protocol（超文本传输协议）
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure（超文本传输安全协议）

I

iBMC	Intelligent Baseboard Management Controller（智能管理单元）
IC	Industry Canada（加拿大工业部）
ICMP	Internet Control Message Protocol（因特网控制报文协议）
IDC	Internet Data Center（因特网数据中心）
IEC	International Electrotechnical Commission（国际电工技术委员会）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers（电气和电子工程师学会）
IGMP	Internet Group Message Protocol（因特网组播管理协议）
IOPS	Input/Output Operations per Second（每秒进行读写操作的次数）
IP	Internet Protocol（互联网协议）
IPC	Intelligent Power Capability（智能电源管理功能）
IPMB	Intelligent Platform Management Bus（智能平台管理总线）
IPMI	Intelligent Platform Management Interface（智能平台管理接口）

C.3 K-O

K

KVM	Keyboard, Video and Mouse（键盘，显示器，鼠标三合一）

L

LC	Lucent Connector（符合朗讯标准的光纤连接器）
LRDIMM	Load-Reduced Dual In-line Memory Module（低负载双线内存模块）
LED	Light Emitting Diode（发光二极管）
LOM	LAN on Motherboard（板载网络）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

M

MAC	Media Access Control（媒体接入控制）
MMC	Module Management Controller（模块管理控制器）

N

NBD	Next Business Day（下一个工作日）
NC-SI	Network Controller Sideband Interface（边带管理接口）

O

OCP	Open Compute Project（开放计算项目）

C.4 P-T

P

PCIe	Peripheral Component Interconnect Express（快捷外围部件互连标准）
PDU	Power Distribution Unit（配电单元）
PHY	Physical Layer（物理层）
PMBUS	Power Management Bus（电源管理总线）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

POK	Power OK（电源正常）
PWM	Pulse-width Modulation（脉冲宽度调制）
PXE	Preboot Execution Environment（预启动执行环境）

R

RAID	Redundant Array of Independent Disks（独立磁盘冗余阵列）
RAS	Reliability, Availability and Serviceability（可靠性、可用性、可服务性）
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module（带寄存器的双线内存模块）
REACH	Registration Evaluation and Authorization of Chemicals（关于化学品注册、评估、许可和限制的法规）
RJ45	Registered Jack 45（RJ45 插座）
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment（特定危害物质禁限用指令）

S

SAS	Serial Attached Small Computer System Interface（串行连接的小型计算机系统接口）
SATA	Serial Advanced Technology

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

	Attachment（串行高级技术附件）
SCM	Supply Chain Management（供应链管理）
SDDC	Single Device Data Correction（单设备数据校正）
SERDES	Serializer/Deserializer（串行器/解串器）
SGMII	Serial Gigabit Media Independent Interface（串行千兆以太网媒体无关接口）
SMI	Serial Management Interface（串行管理接口）
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol（简单邮件传输协议）
SNMP	Simple Network Management Protocol（简单网络管理协议）
SOL	Serial Over LAN（串口重定向）
SONCAP	Standards Organization of Nigeria-Conformity Assessment Program（尼日利亚认证强制性合格评定程序）
SSD	Solid-State Drive（固态磁盘）
SSE	Streaming SIMD Extension（流技术扩展指令集）

T

TACH	Tachometer Signal（测速信号）
TBT	Turbo Boost Technology（智能加速技术）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

TCG	Trusted Computing Group（可信计算组）
TCM	Trusted Cryptography Module（可信密码模块）
TCO	Total Cost of Ownership（总体拥有成本）
TDP	Thermal Design Power（热设计功率）
TELNET	Telecommunication Network Protocol（电信网络协议）
TET	Trusted Execution Technology（可信执行技术）
TFM	Trans Flash Module（闪存卡）
TFTP	Trivial File Transfer Protocol（简单文本传输协议）
TOE	TCP Offload Engine（TCP 减负引擎）
TPM	Trusted Platform Module（可信平台模块）

C.5 U-Z

U

UBC	Union Bus Connector
UBC DD	Union Bus Connector Double Density
UDIMM	Unbuffered Dual In-line Memory Module（无缓冲双通道内存模块）
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface（统一可扩展固件接口）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

UID	Unit Identification Light（定位指示灯）
UL	Underwriter Laboratories Inc.（（美国）保险商实验室）
UPI	UltraPath Interconnect（超级通道互连）
USB	Universal Serial Bus（通用串行总线）

V

VCCI	Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment（电磁干扰控制委员会）
VGA	Video Graphics Array（视频图形阵列）
VLAN	Virtual Local Area Network（虚拟局域网）
VRD	Voltage Regulator-Down（电源稳压器）
VROC	Virtual RAID on CPU

W

WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment（废弃电子电机设备）
WSMAN	Web Service Management（Web 服务管理协议）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司